

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2010-527167

(P2010-527167A)

(43) 公表日 平成22年8月5日(2010.8.5)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H04R 1/00 (2006.01)	H04R 1/00 330A	2G047
C08J 5/04 (2006.01)	C08J 5/04 CER	4C601
G10K 11/162 (2006.01)	C08J 5/04 CEZ	4F072
G01N 29/24 (2006.01)	G10K 11/16 A	5D019
A61B 8/00 (2006.01)	G01N 29/24 502	5D061
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 52 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2010-500927 (P2010-500927)
 (86) (22) 出願日 平成20年3月19日 (2008.3.19)
 (85) 翻訳文提出日 平成21年11月30日 (2009.11.30)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2008/003576
 (87) 国際公開番号 W02008/121238
 (87) 国際公開日 平成20年10月9日 (2008.10.9)
 (31) 優先権主張番号 11/694,453
 (32) 優先日 平成19年3月30日 (2007.3.30)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)
 (31) 優先権主張番号 11/694,499
 (32) 優先日 平成19年3月30日 (2007.3.30)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

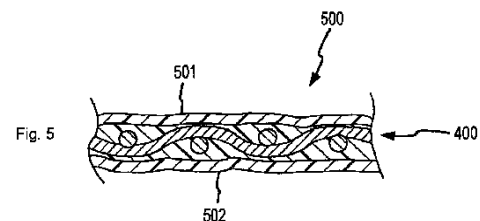
(71) 出願人 598123677
 ゴア エンタープライズ ホールディング
 ス, インコーポレイティド
 アメリカ合衆国, デラウェア 19714
 -9206, ニューアーク, ポスト オフ
 イス ボックス 9206, ペーパー ミ
 ル ロード 551
 (74) 代理人 100099759
 弁理士 青木 篤
 (74) 代理人 100077517
 弁理士 石田 敬
 (74) 代理人 100087413
 弁理士 古賀 哲次
 (74) 代理人 100093665
 弁理士 蛸谷 厚志

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 改良された超音波減衰材料

(57) 【要約】

改良された音響減衰材料及びその適用が提供される。改良された音響減衰材料は、格子間空間を含む多孔質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) のような多孔質ポリマーから生産された繊維布帛層を含んでよい。改良された音響減衰材料は、エポキシ層と交互に配置された多孔性ポリマーシートを含んでよい。多孔質ポリマーのシートは、直通のホールを含んでよい。多孔質 PTFE 繊維布帛層を有するバックングを含む超音波変換器の実施形態が提供される。多孔質 PTFE 繊維の布帛層を有するバックングを含む超音波変換器が、三次元の超音波イメージング装置で利用されてよい。エポキシ層と交互に配置された複数の多孔性 PTFE シートを含む超音波変換器の実施形態が提供される。複数の多孔質 PTFE シートを含む超音波変換器が、超音波イメージングカテーテルで利用されてよい。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

音響面と後面とを有する活性層であって、該活性層が少なくとも一つの超音波変換器要素を含み、該後面が該音響面に対して該活性層の反対側に在る、活性層、及び、

該後面と相互に連結されるバックキングであって、該バックキングが、空孔を有するポリマーを含む少なくとも一つの不織布膜と、複数の支持層とを含み、該少なくとも一つの不織布膜の各々が該複数の支持層と交互に配置される、バックキング、を含む超音波変換器システム。

【請求項 2】

前記少なくとも一つの超音波変換器要素の少なくとも一つが平面である、請求項 1 に記載の超音波変換器システム。 10

【請求項 3】

前記少なくとも一つの超音波変換器要素の少なくとも一つが曲線状である、請求項 1 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 4】

前記少なくとも一つの不織布膜の各々の一つが複数の貫通孔を含み、前記複数の支持層が、該複数の貫通孔の少なくとも一部分を充填する共通の支持材料を含む、請求項 1 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 5】

前記複数の貫通孔の少なくとも幾つかが、近接の不織布膜の貫通孔と整列状態ではない、請求項 4 に記載の超音波変換器システム。 20

【請求項 6】

前記複数の貫通孔の大部分が、近接の不織布膜の任意の貫通孔と整列状態ではない、請求項 5 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 7】

前記複数の貫通孔の全てが、近接の不織布膜の貫通孔と整列状態ではない、請求項 6 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 8】

前記ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項 4 に記載の超音波変換器システム。 30

【請求項 9】

前記ポリマーが PTFE である、請求項 8 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 10】

前記一般支持材料が、エポキシ、THV、FEP、PTFE、PES、EFEP、PET、PEEK、PEI、PC 及び LCP からなる群から選択される、請求項 4 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 11】

前記少なくとも一つの不織布膜の各々が 1 から 200 μm (ミクロン) の厚みであり、前記複数の支持層の各々が 1 から 200 μm (ミクロン) の厚みである、請求項 4 に記載の超音波変換器システム。 40

【請求項 12】

前記少なくとも一つの不織布膜の各々と前記複数の支持層とが、前記活性層に平行に配置される、請求項 1 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 13】

前記少なくとも一つの不織布膜の各々と前記複数の支持層とが、前記活性層に対して所定の角度で配置される、請求項 1 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 14】

前記バックキングが複数の前記不織布膜を含み、該複数の前記不織布膜が、各々、一から 800 μm (ミクロン) の厚みを有し、前記複数の支持層が、各々、1 から 500 μm (50

ミクロン)の厚みを有する、請求項1に記載の超音波変換器システム。

【請求項15】

前記ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項14に記載の超音波変換器システム。

【請求項16】

前記ポリマーがPTFEである、請求項15に記載の超音波変換器システム。

【請求項17】

前記複数の支持層が、ポリマー、セラミック及び金属からなる群から選択される材料を含む、請求項15に記載の超音波変換器システム。

10

【請求項18】

前記複数の支持層が、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、フルオロポリマー及びエポキシからなる群から選択される材料を含む、請求項15に記載の超音波変換器システム。

【請求項19】

さらに、近接の膜と支持層との間に配置される複数の相互連結層を含み、該複数の相互連結層の各々が、

第一表面と第二表面とを有する接着剤キャリア、

該第一表面上に配置される第一接着剤層及び、

該第二表面上に配置される第二接着剤層を含む、

請求項15に記載の超音波変換器システム。

20

【請求項20】

前記複数の相互連結層が、前記近接の膜と前記支持層とを互いに結び付ける働きをすることが可能である、請求項19に記載の超音波変換器システム。

【請求項21】

さらに、前記バックングを通過する複数の連続的な経路を含み、前記複数の連続的な経路が導電性材料で少なくとも一部分を充填し、該複数の連続的な経路の各々が前記バックングを通過する導電性経路を提供する働きをすることが可能である、請求項1に記載の超音波変換器システム。

【請求項22】

音響面と後面とを有する活性層であって、該活性層が少なくとも一つの超音波変換器要素を含み、該後面が該音響面に対して該活性層の反対側に在る、活性層、並びに、

30

バックングであって、該バックングが、

第一側面、

該第一側面に対して反対に配置される第二側面、

空孔を有するポリマー膜及び、

補強材料、

を含むバックング、

を含み、

該第二側面が該後面と相互連結し、該第一側面から該後面まで伝わる音波ビームが該ポリマー膜の少なくとも一部分を通過するように該バックングが構成される、

40

超音波変換器システム。

【請求項23】

前記ポリマー膜が、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項22に記載の超音波変換器システム。

【請求項24】

前記補強材が、ポリマー、セラミック及び金属からなる群から選択される材料を含む、請求項22に記載の超音波変換器システム。

【請求項25】

前記補強材料が、エポキシ、THV、FEP、PTFEPES、EFEP、PET、P

50

E E K、P E I、P C 及び L C P からなる群から選択される、請求項 2 2 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 2 6】

前記空孔を有する前記ポリマー膜が第一曲げ弾性率を有し、前記バックینگが、該第一曲げ弾性率の少なくとも二倍の曲げ弾性率を全体にわたって有する、請求項 2 2 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 2 7】

前記バックینگが、第一側面から第二側面に伝わる音波ビームに関して、1 M H z で少なくとも 2 5 d B / c m の音響減衰を有する、請求項 2 2 に記載の超音波変換器システム。

10

【請求項 2 8】

前記空孔を有する前記ポリマー膜の音響減衰が前記補強材料の少なくとも二倍である、請求項 2 2 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 2 9】

前記空孔の率が少なくとも約 5 パーセントである、請求項 2 2 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 3 0】

前記ポリマーが第一曲げ弾性率を有し、前記バックینگが、該第一曲げ弾性率の少なくとも二倍の曲げ弾性率を有する、請求項 2 2 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 3 1】

前記ポリマーの前記曲げ弾性率が少なくとも 2 0 M P A である、請求項 3 0 に記載の超音波変換器システム。

20

【請求項 3 2】

入射する音響エネルギーを減衰させる働きをすることが可能である音響減衰材料及び、該音響減衰材料に相互連結する支持構造物を含み、該音響減衰材料が、空孔を有するポリマーを含む第一不織布成分と、支持材料を含む第二成分とを含有する、音響減衰デバイス。

【請求項 3 3】

前記空孔が前記第二成分で部分的に充填される、請求項 3 2 に記載の音響減衰デバイス。

30

【請求項 3 4】

前記第一不織布成分が複数の膜を含み、第二成分が複数の支持層を含み、該複数の膜が該複数の支持層と交互に配置される、請求項 3 2 に記載の音響減衰デバイス。

【請求項 3 5】

前記複数の膜の各々が、前記複数の膜の中を通過する複数の経路を画定する複数のピアを含み、該複数のピアの少なくとも一部が前記支持材料で充填される、請求項 3 4 に記載の音響減衰デバイス。

【請求項 3 6】

前記多孔質ポリマーが、P T F E、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項 3 5 に記載の音響減衰デバイス。

40

【請求項 3 7】

前記支持材料が、エポキシ、T H V、F E P、P T F E P E S、E F E P、P E T、P E E K、P E I、P C 及び L C P からなる群から選択される、請求項 3 6 に記載の音響減衰デバイス。

【請求項 3 8】

前記複数の膜が、各々、8 0 0 μ m (ミクロン) 未満の厚みを有し、前記複数の支持層が、各々、5 0 0 μ m (ミクロン) 未満の厚みを有する、請求項 3 4 に記載の音響減衰デバイス。

【請求項 3 9】

50

前記ポリマーが、P T F E、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項 3 8 に記載の音響減衰デバイス。

【請求項 4 0】

前記支持材料が、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、フルオロポリマー及びエポキシからなる群から選択される、請求項 3 9 に記載の音響減衰デバイス。

【請求項 4 1】

前記支持材料が、ポリマー、セラミック及び金属からなる群から選択される、請求項 3 9 に記載の音響減衰デバイス。

【請求項 4 2】

音響減衰材料に入射する音響エネルギーを減衰させる働きをする音響減衰材料であって、該材料が、第一ポリマーを含む第一不織布成分と、第二ポリマーを含む第二成分と、を含み、及び、該第一不織布成分が空孔を有し、該空孔が該第二成分で部分的に充填され、該空孔に該第二成分がない場合に該第一不織布成分が第一曲げ弾性率を有し、該空孔内に該第二成分が部分的に配置する場合に該第一不織布成分が第二曲げ弾性率を有し、さらに、該第一曲げ弾性率が第二曲げ弾性率よりも低い、材料。

10

【請求項 4 3】

前記第一ポリマーが、P T F E、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項 4 2 に記載の音響減衰材料。

【請求項 4 4】

前記第二ポリマーが、エポキシ、T H V、F E P、P T F E、P E S、E F E P、P E T、P E E K、P E I、P C 及び L C P からなる群から選択される、請求項 4 2 に記載の音響減衰材料。

20

【請求項 4 5】

前記空孔に前記第二成分がない場合に、前記第一不織布成分が、1 M H z で少なくとも 2 5 d B / c m の音響減衰を有する、請求項 4 2 に記載の音響減衰材料。

【請求項 4 6】

前記音響エネルギーの周波数が 1 0 0 k H z から 1 0 0 M H z である、請求項 4 2 に記載の音響減衰材料。

【請求項 4 7】

1 0 0 k H z から 1 0 0 M H z の周波数を有する音響エネルギーを減衰させる際に利用することに適する第一不織布層と、第二層と、を含み、及び、該第一不織布層が第一曲げ弾性率と第一音響減衰とを有し、該第二層が第二曲げ弾性率と第二音響減衰とを有し、さらに、該第一曲げ弾性率が該第二曲げ弾性率よりも小さく、かつ、該第一音響減衰が該第二音響減衰よりも少なくとも二倍大きい、音響減衰材料。

30

【請求項 4 8】

前記第一不織布層が、P T F E、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択されるポリマーを含み、前記第一不織布層が空孔を有し、さらに、前記第二層が、ポリマー、セラミック及び金属からなる群から選択される支持材料を含む、請求項 4 7 に記載の音響減衰材料。

【請求項 4 9】

前記第一音響減衰が、1 M H z で少なくとも 5 0 d B / c m である、請求項 4 8 に記載の音響減衰材料。

40

【請求項 5 0】

前記第一層が P T F E を含む、請求項 4 8 に記載の音響減衰材料。

【請求項 5 1】

前記空孔の一部が前記支持材料で充填される、請求項 4 8 に記載の音響減衰材料。

【請求項 5 2】

音響減衰材料に入射する音響エネルギーを減衰させる働きをする音響減衰材料であって、該材料が、複数の不織布膜と、複数の支持層とを含み、該複数の不織布膜が、空孔を有するポリマーを含み、さらに、該複数の支持層と交互に配置される、材料。

50

【請求項 5 3】

前記複数の不織布膜中の第一不織布膜が該第一不織布膜の中を通過する複数の経路を画定する第一の複数のビアを有し、前記複数の不織布膜中の第二不織布膜が該第二不織布膜の中を通過する複数の経路を画定する第二の複数のビアを有し、さらに、前記複数の支持層が、該第一の複数のビアの少なくとも一部分及び該第二の複数のビアの少なくとも一部分を充填する一般支持材料を含む、請求項 5 2 に記載の音響減衰材料。

【請求項 5 4】

前記第一の複数のビアの少なくとも一部分が、前記第二の複数のビアの任意のビアと整列状態ではない、請求項 5 3 に記載の音響減衰材料。

【請求項 5 5】

前記第一の複数のビアの大部分が、前記第二の複数のビアの任意のビアと整列状態ではない、請求項 5 4 に記載の音響減衰材料。

【請求項 5 6】

前記第一の複数のビアの各々のビアが、前記第二の複数のビアの任意のビアと整列状態ではない、請求項 5 5 に記載の音響減衰材料。

【請求項 5 7】

前記音響減衰材料が、前記第一不織布膜と垂直である方向に伝わる音響エネルギーに対して 1 MHz で少なくとも 25 dB / cm の音響減衰を有する、請求項 5 3 に記載の音響減衰材料。

【請求項 5 8】

前記一般支持材料が、エポキシ、THV、FEP、PTFE、PES、EFEP、PET、PEEK、PEI、PC 及び LCP からなる群から選択される材料を含む、請求項 5 3 に記載の音響減衰材料。

【請求項 5 9】

前記ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項 5 3 に記載の音響減衰材料。

【請求項 6 0】

前記ポリマーが PTFE である、請求項 5 9 に記載の音響減衰材料。

【請求項 6 1】

前記ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択され、前記複数の支持層が、ポリマー、セラミック及び金属からなる群から選択される材料を含む、請求項 5 2 に記載の音響減衰材料。

【請求項 6 2】

前記空孔の率が 5 から 85 パーセントである、請求項 5 2 に記載の音響減衰材料。

【請求項 6 3】

前記音響エネルギーの周波数が 100 kHz から 100 MHz である、請求項 5 2 に記載の音響減衰材料。

【請求項 6 4】

前記複数の不織布膜が、各々、800 μ m (ミクロン) 未満の厚みを有し、前記複数の支持層が、各々、500 μ m (ミクロン) 未満の厚みを有する、請求項 5 2 に記載の音響減衰材料。

【請求項 6 5】

さらに、前記複数の不織布膜の近接の膜と前記複数の支持層との間に配置される複数の相互連結層を含み、該複数の相互連結層の各々が、

第一表面と第二表面とを有する接着剤キャリア、

該第一表面上に配置される第一接着剤層及び、

該第二表面上に配置される第二接着剤層を含む、

請求項 6 4 に記載の音響減衰材料。

【請求項 6 6】

前記複数の相互連結層が、前記近接の膜と前記支持層とを互いに結び付ける働きをする

10

20

30

40

50

ことが可能である、請求項 6 5 に記載の音響減衰材料。

【請求項 6 7】

前記音響減衰材料が、前記不織布膜と垂直である方向に伝わる音響エネルギーに関して 1 M H z で少なくとも 2 5 d B / c m の音響減衰を有する、請求項 6 4 に記載の音響減衰材料。

【請求項 6 8】

第一側面、
該第一側面に対して反対に配置される第二側面、
空孔を有するポリマー膜及び、
補強材料、
を含み、

10

該ポリマーの音響減衰が該補強材料の少なくとも二倍の音響減衰であり、該第一側面から該後面まで伝わる音波ビームが該ポリマー膜の少なくとも一部分を通過するように該補強材料が構成される、

音響減衰材料。

【請求項 6 9】

前記空孔を有する前記ポリマーが第一曲げ弾性率を有し、前記音響減衰材料が、該第一曲げ弾性率の少なくとも二倍の曲げ弾性率を全体にわたって有する、請求項 6 8 に記載の音響減衰材料。

【請求項 7 0】

20

前記第一曲げ弾性率が 2 0 M p a 未満であり、前記第二曲げ弾性率が少なくとも 4 0 M p a である、請求項 6 9 に記載の音響減衰材料。

【請求項 7 1】

前記ポリマーが、P T F E、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択され、前記補強材料が、ポリマー、セラミック及び金属からなる群から選択される、請求項 6 8 に記載の音響減衰材料。

【請求項 7 2】

前記補強材料が、エポキシ、T H V、F E P、P T F E、P E S、E F E P、P E T、P E E K、P E I、P C 及び L C P からなる群から選択される、請求項 6 8 に記載の音響減衰材料。

30

【請求項 7 3】

前記空孔の率が少なくとも 5 パーセントである、請求項 6 8 に記載の音響減衰材料。

【請求項 7 4】

前記音響減衰材料が、前記第一側面から前記第二側面に伝わる音に関して 1 M H z で少なくとも 2 5 d B / c m の音響減衰を有する、請求項 6 8 に記載の音響減衰材料。

【請求項 7 5】

音響エネルギーを減衰させる方法であって、該方法が、
減衰する音響エネルギーの経路に不織布多孔質ポリマーの複数層を含む部材を配置する工程、

40

該部材内に、該音響エネルギーの少なくとも一部を吸収する工程、及び
支持材料の少なくとも一つの層を用いて、該不織布多孔質ポリマーの該複数層を支持する工程、

を含む方法。

【請求項 7 6】

前記吸収する工程が、前記不織布多孔質ポリマーの前記複数層で前記音響エネルギーの少なくとも一部分を受け取る工程を含み、前記不織布多孔質ポリマーの複数層が前記支持材料の複数層と交互に配置される、請求項 7 5 に記載の方法。

【請求項 7 7】

前記不織布多孔質ポリマーの前記複数層が穿孔膜である、請求項 7 6 に記載の方法。

【請求項 7 8】

50

前記多孔質ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択され、前記支持材料が、エポキシ、THV、FEP、PTFE、PES、EFEP、PET、PEEK、PEI、PC及びLCPからなる群から選択される材料を含む、請求項77に記載の方法。

【請求項79】

前記支持材料が前記穿孔膜の一部を少なくとも部分的に充填する、請求項77に記載の方法。

【請求項80】

前記複数層の不織布多孔質ポリマーが、各々、800 μ m(ミクロン)未満の厚みを有し、前記複数層の前記支持材料が、各々、500 μ m(ミクロン)未満の厚みを有する、請求項76に記載の方法。

10

【請求項81】

前記多孔質ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択され、前記支持材料が、ポリマー、セラミック及び金属からなる群から選択される材料を含む、請求項80に記載の方法。

【請求項82】

前記部材が前側面と後側面とを有し、前記配置する工程が一つの表面に近接させて前記部材を配置する工程を含み、該前側面が該表面と向かい合って接触し、前記吸収する工程が、前記部材内で該表面から発する音響エネルギーを吸収する工程を含み、さらに前記部材内で該後側面に入射する音響エネルギーを吸収する工程を含む、請求項76に記載の方法。

20

【請求項83】

前記配置する工程が所定の容積内で実行され、前記吸収する工程が該所定の容積内で音響エネルギーを弱める、請求項76に記載の方法。

【請求項84】

音響面と後面とを有する活性層であって、該活性層が少なくとも一つの超音波変換器要素を含み、該後面が該音響面に対して該活性層の反対側に在る、活性層、及び、

該後面と相互に連結されるバッキングであって、該バッキングが、空孔を有するポリマーを含む複数の膜と支持材料を含む複数の支持層とを含み、該複数の膜が該複数の支持層と交互に配置され、該複数の膜の一部が除去された複数の区画を、該複数の膜が含む、バッキング、を含む超音波変換器システム。

30

【請求項85】

前記複数の区画の少なくとも幾つかが、前記複数の膜の中の近接膜の前記複数の区画の中の任意の区画と整列状態ではない、請求項84に記載の超音波変換器システム。

【請求項86】

前記複数の区画の大部分が、前記複数の膜の近接膜の前記複数の区画の任意の区画と整列状態ではない、請求項85に記載の超音波変換器システム。

【請求項87】

前記複数の区画の全部が、前記複数の膜の近接膜の前記複数の区画の任意の区画と整列状態ではない、請求項86に記載の超音波変換器システム。

40

【請求項88】

前記ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項84に記載の超音波変換器システム。

【請求項89】

前記ポリマーがPTFEである、請求項88に記載の超音波変換器システム。

【請求項90】

前記支持材料が、エポキシ、THV、FEP、PTFE、PES、EFEP、PET、PEEK、PEI、PC及びLCPからなる群から選択される、請求項84に記載の超音

50

波変換器システム。

【請求項 9 1】

超音波変換器の裏面に入射する音響エネルギーを低減させる方法であって、該方法が、不織布多孔質ポリマー層と支持材料とを含む音響減衰部材を提供し、該部材が前表面と後表面とを有する、工程、

該超音波変換器の該裏面に近接させて該音響減衰部材を配置し、該前表面が該裏面と向かい合って接触する、工程、

該音響減衰部材内で該裏面から発する音響エネルギーを吸収する工程、及び、

該音響減衰部材内で該後表面に入射する音響エネルギーを吸収する工程、

を含む方法。

10

【請求項 9 2】

前記音響減衰部材が、前記支持材料の複数の層と交互に配置される複数の前記不織布多孔質ポリマー層を含む、請求項 9 1 に記載の方法。

【請求項 9 3】

前記複数の不織布多孔質ポリマー層の各々が複数の穴を含む、請求項 9 2 に記載の方法。

【請求項 9 4】

前記支持材料が、エポキシ、THV、FEP、PTFE、PES、EFEP、PET、PEEK、PEI、PC 及び LCP からなる群から選択される、請求項 9 3 に記載の方法。

20

【請求項 9 5】

前記複数層の不織布多孔質ポリマーが、各々、 $800\mu\text{m}$ (ミクロン) 未満の厚みを有し、前記複数層の前記支持材料が、各々、 $500\mu\text{m}$ (ミクロン) 未満の厚みを有する、請求項 9 2 に記載の方法。

【請求項 9 6】

前記支持材料が、ポリマー、セラミック及び金属からなる群から選択される、請求項 9 5 に記載の方法。

【請求項 9 7】

前記多孔質ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項 9 1 に記載の方法。

30

【請求項 9 8】

前記多孔質ポリマーが PTFE である、請求項 9 7 に記載の方法。

【請求項 9 9】

前記音響エネルギーの周波数が 100kHz から 100MHz である、請求項 9 1 に記載の方法。

【請求項 1 0 0】

外側シェル、並びに、

該外側シェルの中に配置された超音波変換器、

を含む超音波カテーテルプローブであって、

該超音波変換器が、

40

音響面と後面とを有する活性層であって、該活性層が少なくとも一つの超音波変換器要素を含み、該後面が該音響面に対して該活性層の反対側に在る、活性層、及び、

該後面と相互に連結されるバックングであって、該バックングが、複数の支持層と交互に配置される複数の音響減衰層を含む、バックング、

を含む超音波変換器である、超音波カテーテルプローブ。

【請求項 1 0 1】

前記複数の音響減衰層が、

第一厚みを有する第一音響減衰層であって、該第一音響減衰層の該第一厚みの中を通過する複数の経路を画定する第一の複数ピアを含む、第一音響減衰層、及び、

第二厚みを有する第二音響減衰層であって、該第二音響減衰層の該第二厚みの中を通過

50

する複数の経路を画定する第二の複数ピアを含む、第二音響減衰層を含み、

前記複数の支持層が、該第一の複数ピア及び該第二の複数ピアの少なくとも一部分を充填する一般支持材料である、音響減衰層。

【請求項 1 0 2】

前記活性層が複数の超音波変換器要素を含む、請求項 1 0 1 に記載の超音波カテテルプローブ。

【請求項 1 0 3】

前記少なくとも一つの超音波変換器要素が、超音波信号の送信及び超音波信号の受信のうち、少なくとも一つを実行する働きをすることが可能である、請求項 1 0 1 に記載の超音波カテテルプローブ。

10

【請求項 1 0 4】

前記音響減衰層が、空孔を有するポリマーを含む、請求項 1 0 1 に記載の超音波カテテルプローブ。

【請求項 1 0 5】

前記ポリマーが P T F E であって、前記空孔を有する前記ポリマーの単位厚み毎の音響減衰が、前記支持材料の二倍の音響減衰である、請求項 1 0 4 に記載の超音波カテテルプローブ。

【請求項 1 0 6】

前記一般支持材料が、エポキシ、T H V、F E P、P T F E、P E S、E F E P、P E T、P E E K、P E I、P C 及び L C P からなる群から選択される、請求項 1 0 1 に記載の超音波カテテルプローブ。

20

【請求項 1 0 7】

前記複数の音響減衰層が空孔を有するポリマーを含み、さらに前記複数の支持層が支持材料を含む、請求項 1 0 0 に記載の超音波カテテルプローブ。

【請求項 1 0 8】

前記ポリマーが、P T F E、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、前記支持材料が、ポリマー、セラミック及び金属からなる群から選択される、請求項 1 0 7 に記載の超音波カテテルプローブ。

【請求項 1 0 9】

前記複数の音響減衰層が、各々、8 0 0 μ m (ミクロン) 未満の厚みを有し、前記複数の支持層が、各々、5 0 0 μ m (ミクロン) 未満の厚みを有する、請求項 1 0 8 に記載の超音波カテテルプローブ。

30

【請求項 1 1 0】

音響面と後面とを有する活性層であって、該活性層が少なくとも一つの超音波変換器要素を含み、該後面が該音響面に対して該活性層の反対側に在る、活性層、及び、

該後面と相互に連結する音響減衰層であって、該音響減衰層が、

(a) 空孔を有する繊維ポリマーと、

(b) 補強材料と、

を含む、音響減衰層

を含む超音波変換器システム。

40

【請求項 1 1 1】

前記音響減衰層が繊維ポリマーと補強材料とを含む、請求項 1 1 0 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 1 1 2】

前記音響減衰層が多孔質ポリマー繊維を含む、請求項 1 1 1 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 1 1 3】

前記音響減衰層が 1 M H z で 2 5 d B / c m 超の音響減衰を有する、請求項 1 1 1 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 1 1 4】

50

前記ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項 110 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 115】

前記ポリマーが PTFE である、請求項 114 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 116】

前記少なくとも一つの超音波変換器要素が、超音波信号の送信及び超音波信号の受信のうち、少なくとも一つを実行する働きをすることが可能である、請求項 110 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 117】

前記少なくとも一つの超音波変換器要素が、超音波信号を送信して受信する働きをすることが可能である、請求項 116 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 118】

前記少なくとも一つの超音波変換器要素の少なくとも一つが平面である、請求項 110 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 119】

前記少なくとも一つの超音波変換器要素の少なくとも一つが曲線状である、請求項 110 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 120】

前記補強材料が、熱可塑性材料及び熱硬化性材料のうち、一以上の材料である、請求項 110 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 121】

前記補強材料が、THV、FEP、PTFE、PES、EFEP、PET、PEEK、PEI、PC 及び LCP からなる群から選択される、請求項 120 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 122】

前記空孔が前記補強材料で部分的に充填される、請求項 120 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 123】

前記後面と前記音響減衰層との間に配置される中間層を更に含み、該中間層が、エポキシ、シリコンラバー、タングステン、酸化アルミニウム、雲母及びマイクロスフェアからなる群から選ばれる材料を含む、請求項 110 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 124】

音響面と後面とを有する活性層であって、該活性層が少なくとも一つの超音波変換器要素を含み、該後面が該音響面に対して該活性層の反対側に在る、活性層、及び、

該後面と相互に連結されるバッキングであって、該バッキングが布帛層を含み、該布帛層が複数の繊維を含み、該複数の繊維がポリマーを含み、該布帛層が該複数の繊維の間に布帛層の空隙を画定し、布帛層の空隙の少なくとも一部分が補強材料で充填される、バッキング、

を含む超音波変換器システム。

【請求項 125】

前記複数の繊維が PTFE を含み、前記補強材料が THV を含む、請求項 124 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 126】

第二布帛層であって、該第二布帛層が第二の複数の繊維を含み、該第二の複数の繊維が前記ポリマーを含み、該第二の複数の繊維が繊維空隙を有する、第二布帛層及び、

前記布帛層と該第二布帛層との間の接着剤層であって、該接着剤層が該第二布帛層に前記布帛層を結合させる、接着剤層、

を更に含む、請求項 124 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 127】

10

20

30

40

50

前記バックリングが、前記後面と前記布帛層との間に中間層を含み、該中間層が、エポキシ、シリコンラバー、タングステン、酸化アルミニウム、雲母及びマイクロスフェアからなる群から選ばれる材料を含む、請求項 1 2 4 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 1 2 8】

前記中間層がエポキシを含む、請求項 1 2 7 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 1 2 9】

電氣的接続部材を更に含み、該電氣的接続部材が絶縁材料と複数の独立な導電経路とを含み、該複数の導電経路の各々が、少なくとも一つの超音波変換器要素のうちの対応する一つを横断して電氣的に接触するように配置される、請求項 1 2 4 に記載の超音波変換器システム。

10

【請求項 1 3 0】

前記バックリングの中を通過する複数の連続経路を更に含み、該複数の連続経路が、少なくとも一部分的に導電性材料で充填され、該複数の連続経路の各々が、前記バックリングの中を通過して導電経路を提供する働きをすることが可能である、請求項 1 2 4 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 1 3 1】

前記複数の繊維が多孔質繊維を含む、請求項 1 2 4 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 1 3 2】

前記多孔質繊維が約 8 5 パーセント未満の空孔を有する、請求項 1 3 1 に記載の超音波変換器システム。

20

【請求項 1 3 3】

前記多孔質繊維が少なくとも約 5 パーセントの空孔を有する、請求項 1 3 1 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 1 3 4】

超音波変換器の裏面に入射する音響エネルギーを低減させる方法であって、該方法が、多孔質ポリマーを含む材料層を提供する工程であって、該材料層が前表面と後表面を有する工程、

該超音波変換器の該裏面に近接させて該材料層を配置する工程であって、該前表面が該裏面と向かい合って接触し、該後表面が流体と接触する、工程、

30

該材料層内で該裏面から発する音響エネルギーを吸収する工程及び、

該材料層内で該後表面に入射する音響エネルギーの吸収する工程

を含む方法。

【請求項 1 3 5】

前記流体がガスである、請求項 1 3 4 に記載の方法。

【請求項 1 3 6】

前記材料が多孔質ポリマー繊維の少なくとも一つの布帛層を含み、該多孔質ポリマー繊維の該少なくとも一つの布帛層の各々の層内の空隙が、少なくとも一部分的に非多孔質ポリマーで充填される、請求項 1 3 4 に記載の方法。

【請求項 1 3 7】

前記多孔質ポリマーが、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選ばれる、請求項 1 3 4 に記載の方法。

40

【請求項 1 3 8】

前記多孔質ポリマーが P T F E である、請求項 1 3 4 に記載の方法。

【請求項 1 3 9】

前記音響エネルギーの周波数が 1 0 0 k H z から 1 0 0 M H z である、請求項 1 3 4 に記載の方法。

【請求項 1 4 0】

超音波変換装置で使用するのに適する第一布帛層であって、該第一布帛層が、該第一布帛層に入射する音響エネルギーを減衰させる働きをすることが可能であり、該第一布帛層が第一の複数の繊維を含み、該第一の複数の繊維が第一の繊維空孔を有し、該第一の布帛

50

層が、該第一の複数の繊維の間に第一層の空隙を画定する第一布帛層及び、

補強材料であって、該第一層の空隙が少なくとも一部分的に該補強材料で充填される、補強材料、

を含む音響減衰材料。

【請求項 1 4 1】

第二布帛層を更に含み、該第二布帛層が第二の複数の繊維を含み、該第二布帛層が、該第二の複数の繊維の間に第二層の空隙を画定し、該第二層の空隙が少なくとも一部分的に前記補強材料で充填される、請求項 1 4 0 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 4 2】

前記第一布帛層と前記第二布帛層との間にエポキシ層を更に含み、請求項 1 4 1 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 4 3】

前記補強材料が、エポキシ、THV、FEP、PTFE、PES、EFEP、PET、PEEK、PEI、PC 及び LCP からなる群から選択される材料を含む、請求項 1 4 0 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 4 4】

前記第一の複数の繊維が PTFE を含む、請求項 1 4 0 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 4 5】

前記第一の複数の繊維が、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選ばれるポリマーを含む、請求項 1 4 0 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 4 6】

前記音響エネルギーの周波数が 100 kHz から 100 MHz である、請求項 1 4 0 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 4 7】

音響減衰材料に入射する音響エネルギーを減衰させる働きをすることが可能である音響減衰材料及び、

該音響減衰材料に相互に連結される支持構造物であって、該音響減衰材料が、空孔を有するポリマーを含む第一の成分と、支持材料を含む第二の成分とを含む、支持構造物、を含む音響減衰デバイス。

【請求項 1 4 8】

前記空孔が前記第二の成分で部分的に充填される、請求項 1 4 7 に記載の音響減衰デバイス。

【請求項 1 4 9】

前記第一の成分が繊維の布帛層を含み、該繊維が前記空孔を有する、請求項 1 4 7 に記載の音響減衰デバイス。

【請求項 1 5 0】

前記ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選ばれる、請求項 1 4 7 に記載の音響減衰デバイス。

【請求項 1 5 1】

音響減衰材料に入射する音響エネルギーを減衰させる働きをすることが可能である音響減衰材料であって、該材料が、

第一ポリマーを含む第一の成分であって、該第一の成分が空孔を有する、第一の成分及び、

第二ポリマーを含む第二の成分であって、該空孔が該第二の成分で部分的に充填される、第二の成分を含み、

該空孔に該第二の成分がない場合に、該第一の成分が第一の曲げ弾性率を有し、該第二の成分が該空孔内に部分的に配置される場合に、該第一の成分が第二の曲げ弾性率を有し、該第一の曲げ弾性率が該第二曲げ弾性率よりも低い、音響減衰材料。

【請求項 1 5 2】

10

20

30

40

50

前記空孔の率が 5 から 8 5 パーセントである、請求項 1 5 1 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 5 3】

前記第一の成分が、前記空孔に前記第二成分がない場合に、1 M H z で少なくとも 2 5 d B / c m の音響減衰を有する、請求項 1 5 1 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 5 4】

前記第一ポリマーが、P T F E、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選ばれる、請求項 1 5 1 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 5 5】

前記第二のポリマーが、エポキシ、T H V、F E P、P T F E、P E S、E F E P、P E T、P E E K、P E I、P C 及び L C P からなる群から選択される、請求項 1 5 1 に記載の音響減衰材料。

10

【請求項 1 5 6】

前記音響エネルギーの周波数が 1 0 0 k H z から 1 0 0 M H z である、請求項 1 5 1 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 5 7】

1 0 0 k H z から 1 0 0 M H z の周波数を有する音響エネルギーを減衰させることの使用に適する第一層であって、該第一層が第一の剛性と第一の音響減衰とを有する第一層及び、

第二の剛性と第二の音響減衰とを有する第二層を含み、

該第一の剛性が該第二の剛性よりも小さく、該第一の音響減衰が該第二の音響減衰よりも少なくとも二倍大きい、音響減衰材料。

20

【請求項 1 5 8】

前記第一層が、P T F E、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選ばれるポリマーを含み、前記第一層が空孔を有し、前記第二層が、エポキシ、T H V、F E P、P T F E、P E S、E F E P、P E T、P E E K、P E I、P C 及び L C P からなる群から選択される支持材料を含む、請求項 1 5 7 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 5 9】

前記空孔の率が少なくとも 5 パーセントである、請求項 1 5 8 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 6 0】

前記第一の音響減衰が、1 M H z で少なくとも 5 0 d B / c m である、請求項 1 5 8 に記載の音響減衰材料。

30

【請求項 1 6 1】

前記第一層が P T F E を含む、請求項 1 5 8 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 6 2】

前記空孔の一部分が前記支持材料で充填される、請求項 1 5 8 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 6 3】

音響減衰材料に入射する音響エネルギーを減衰させる働きをすることが可能である音響減衰材料であって、該材料が布帛層を含み、該布帛層が複数の繊維を含み、該複数の繊維が繊維空孔を有し、該布帛層が P T F E を含み、該布帛層が、該複数の繊維の間に布帛層の空隙を画定し、該布帛層の空隙の少なくとも一部分が T H V で充填される、音響減衰材料。

40

【請求項 1 6 4】

第二布帛層を更に含み、該第二布帛層が第二の複数の繊維を含み、該第二の複数の繊維が前記繊維空孔を有し、該第二布帛層が P T F E を含む、請求項 1 6 3 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 6 5】

前記布帛層と前記第二布帛層との間の結合材料層を更に含む、請求項 1 6 4 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 6 6】

50

前記結合材料層が接着剤ポリマーを含む、請求項 1 6 5 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 6 7】

前記接着剤ポリマーがエポキシを含む、請求項 1 6 6 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 6 8】

前記音響エネルギーの周波数が 1 0 0 k H z から 1 0 0 M H z である、請求項 1 6 3 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 6 9】

前記音響減衰材料が 1 M H z で少なくとも 2 5 d B / c m の音響減衰を有する、請求項 1 6 3 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 7 0】

前記音響減衰材料の中を通過する複数の連続経路を更に含み、該複数の連続経路が、少なくとも一部分的に導電性材料で充填され、該複数の連続経路の各々が、前記音響減衰材料の中を通過して導電経路を提供する働きをすることが可能である、請求項 1 6 3 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 7 1】

前記繊維空孔の率が少なくとも 5 パーセントである、請求項 1 6 3 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 7 2】

音響エネルギーを減衰させる方法であって、該方法が、
減衰する音響エネルギーの経路に多孔質ポリマー層を含む部材を配置する工程、
該部材内で該音響エネルギーの少なくとも一部を吸収する工程及び、
支持材料の少なくとも一つの層で該多孔質ポリマー層を支持する工程、
を含む方法。

【請求項 1 7 3】

前記の層が布帛層であり、該布帛層が前記多孔質ポリマーの複数の繊維を含み、該布帛層が空隙を画定し、該空隙が少なくとも一部分的に前記支持材料で充填される、請求項 1 7 2 に記載の方法。

【請求項 1 7 4】

前記部材が複数の布帛層を含み、結合材料層が該複数の布帛層の近接層の間に配置される、請求項 1 7 3 に記載の方法。

【請求項 1 7 5】

前記多孔質ポリマーが、P T F E、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選ばれる、請求項 1 7 2 に記載の方法。

【請求項 1 7 6】

前記多孔質ポリマーが P T F E である、請求項 1 7 5 に記載の方法。

【請求項 1 7 7】

前記部材が前側面と後側面とを有し、前記配置する工程が、一つの表面に近接させて前記部材を配置する工程を含み、該前側面が該表面と向かい合って接触し、該後側面が流体と接触し、

前記吸収する工程が、前記部材内で該表面から発する音響エネルギーを吸収して、前記部材内で該後表面に入射する音響エネルギーの吸収する工程を含む、請求項 1 7 2 に記載の方法。

【請求項 1 7 8】

前記流体がガスである、請求項 1 7 7 に記載の方法。

【請求項 1 7 9】

前記配置する工程が所定の容積内で実行され、前記吸収する工程が該所定の容積内で音響エネルギーを弱める、請求項 1 7 2 に記載の方法。

【請求項 1 8 0】

音響減衰材料に入射する音響エネルギーを減衰させる働きをすることが可能である音響減衰材料であって、該材料が、

10

20

30

40

50

布帛層を含み、

該布帛層が複数の繊維を含み、該複数の繊維が繊維空孔を有し、

該布帛層が P T F E を含み、該布帛層が、該複数の繊維の間に布帛層の空隙を画定し、
該布帛層の空隙の少なくとも一部分が T H V で充填される、音響減衰材料。

【請求項 1 8 1】

第二布帛層を更に含み、該第二布帛層が第二の複数の繊維を含み、該第二の複数の繊維が前記繊維空孔を有し、該第二布帛層が P T F E を含む、請求項 1 8 0 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 8 2】

前記音響エネルギーの周波数が 1 0 0 k H z から 1 0 0 M H z である、請求項 1 8 0 に記載の音響減衰材料。

10

【請求項 1 8 3】

前記音響減衰材料が、1 M H z で少なくとも 2 5 d B / c m の音響減衰を有し、前記音響減衰材料の中を通過する複数の連続経路を更に含む、請求項 1 8 0 に記載の音響減衰材料。

【請求項 1 8 4】

前記複数の連続経路が、少なくとも一部分的に導電性材料で充填され、前記複数の連続経路の各々が、前記音響減衰材料の中を通過して導電経路を提供する働きをすることが可能である、請求項 1 8 0 に記載の音響減衰材料。

【発明の詳細な説明】

20

【背景技術】

【0 0 0 1】

音響信号を減衰させることが望まれるさまざまな用途で音響減衰材料が用いられている。音響減衰材料は、例えば建築の用途で使用される防音材料の中で用いることができる。多くのこのような音響減衰材料は、好ましいレベルの減衰を実現するのにかなりの容積を必要とする。

【0 0 0 2】

音響減衰材料は、音響エネルギーを制御する必要がある比較的小さな装置にも組み込むことができる。そのような一つの用途は、超音波イメージングプローブの分野である。超音波イメージングプローブは、医学の分野で広く使用され続けている。例えば超音波プローブは、外観、腹腔鏡、内視鏡、血管内のイメージングの用途で使用されている。イメージングプローブによって提供される超音波画像は、例えば診断の目的に使用できる。

30

【0 0 0 3】

超音波プローブは、一般に、縦軸に沿って配置された複数の平行な圧電変換器要素を含んでおり、各々の要素は一对の電極に接続されている。一般に、変換器は製造中にダイシングによって長手方向に分割され、画像面内で電子的な操縦とフォーカシングを可能にする独立した変換器要素になる。電極に接続された電子回路が変換器要素を励起し、その変換器要素に超音波エネルギーを放出させる。変換器要素は、受け取った超音波エネルギーを電気信号に変換することができる。その後、その電気信号を処理し、画像を生成させるのに用いることができる。

40

【0 0 0 4】

一般に、変換器は、音響信号が放出される音響面を有する圧電材料からなる活性層を含んでいる。活性層でその活性層の音響面とは反対側にある後面に音響減衰部材が配置されていることがしばしばある。音響減衰部材は、音響面で受け取る音響信号と干渉する可能性のある望ましくない音響信号（例えば変換器の裏面から発生し、反射されてその裏面に戻る可能性のある信号）を減衰させるのに役立つ。ある音響減衰材料に関して考えると、音響減衰能力は、一般に、音響減衰部材の容積が大きくなるにつれて大きくなることわがかるであろう。したがって音響減衰部材の容積が小さくなるにつれ、音響減衰能力は一般に低下する。その結果、超音波変換器と音響減衰部材を含む超音波プローブの全体的な容積と重量は、音響減衰部材の材料の音響減衰能力に少なくとも一部が依存する可能性があ

50

る。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

超音波イメージングプローブの用途が広がり使用が増大し続けているため、イメージングの性能がより優れている、及び／又はより小さくされた、及び／又は製造効率が増大した超音波プローブの設計も必要とされている。この点に関し、超音波イメージングプローブで用いられる音響減衰材料を改良することを通じ、超音波イメージングプローブに関して向上した性能、微小化、製造効率を実現する能力が特に重要になっている。さらに、改善された音響減衰材料が一般に必要とされている。

10

【0006】

上記のことに照らし、この明細書に記載するいろいろな実施態様の一つの目的は、改善された音響減衰材料を提供することである。別の目的は、改善された音響減衰材料を用いて改善された超音波変換器システムを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0007】

一つの側面では、入射する音響エネルギーを減衰させることのできる音響減衰材料が提供される。この材料は、空孔を有する第一のポリマーからなる第一の成分と、第二のポリマーからなる第二の成分とを含むことができる。第一の成分の空孔は、第二の成分で部分的に満たすことができる。第一の成分は、空孔に第二の成分がないときに第一の曲げ弾性率を持ち、空孔の一部の中に第二の成分が配置されているときに第二の曲げ弾性率を持つことができる。第一の曲げ弾性率は第二の曲げ弾性率よりも小さくすることができる。第一の成分は、多孔質ポリマー布帛及び／又は多孔質ポリマー不織布を含むことができる。

20

【0008】

別の側面では、周波数が100kHz～100MHzの音響エネルギーを減衰させるのに使用できる第一の層を含む音響減衰材料が提供される。第一の層は、第一の剛性と第一の音響減衰度を持つことができる。この音響減衰材料は、第二の剛性と第二の音響減衰度を持つ第二の層も含むことができる。第一の剛性は第二の剛性よりも小さくすることができる。第一の音響減衰度は、第二の音響減衰度の少なくとも二倍にすることができる。第一の層は、多孔質ポリマー不織布及び／又は多孔質ポリマー布帛を含むことができる。

30

【0009】

関連した一つの側面では、布帛層を含む音響減衰材料は、その材料に入射する音響エネルギーを減衰させることができる。布帛層は、複数の繊維を含むことができる。その繊維は、多孔質ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）を含むことができる。布帛層は繊維の間に空隙を画定してもよく、その空隙の少なくとも一部をフルオロサーモプラスチック（THV）で満たすことができる。

【0010】

さらに別の側面では、複数の不織布膜と複数の支持層からなる材料に入射する音響エネルギーを減衰させることのできる音響減衰材料が提供される。不織布膜は多孔質ポリマーを含むことができる。複数の不織布膜は複数の支持層と交互に配置することができる。支持層は支持材料を含むことができる。支持材料は、多孔質でも非多孔質でもよい。支持層は、多孔質でも非多孔質でもよい。

40

【0011】

さらに別の側面では、音響減衰材料として、その材料の第一の側面から第二の側に伝わる音波ビームが多孔質ポリマーの少なくとも一部を通過せねばならない構成の音響減衰材料が提供される。音響減衰材料には補強材料も含まれていてよい。多孔質ポリマーの音響減衰度は、補強材料の少なくとも二倍にすることができる。

【0012】

別の側面では、減衰する音響エネルギーの経路に多孔質ポリマー層を含む部材を配置する工程と、その部材内に、その音響エネルギーの少なくとも一部を吸収する工程と、支持

50

材料の少なくとも一つの層を用いて多孔質ポリマー層を支持する工程を含む方法が提供される。多孔質ポリマーは、布帛及び／又は不織布が可能である。この方法は、材料の表側を一つの面に近接させて配置する工程と、その面から出るエネルギーと、その材料の裏側に入射するエネルギーの両方をその材料の中で吸収する工程をさらに含むことができる。この方法は、その材料を所定の容積内に置くことによってその所定の容積内で音響エネルギーを減衰させる工程も含むことができる。

【 0 0 1 3 】

さらに別の側面では、超音波変換装置と補強材料で利用できる布帛層を含む音響減衰材料が提供される。布帛層は、その層に入射する音響エネルギーを減衰させることができる。布帛層は、複数の多孔質繊維を含むことができ、その複数の多孔質繊維の間には空隙が画定される。補強材料は、その空隙の少なくとも一部を満たすことができる。

10

【 0 0 1 4 】

一実施態様は、複数の第二の繊維を含む第二の布帛層を含むことができる。複数の第二の繊維は多孔質のものが可能であり、第二の布帛層に空隙を画定することができる。補強材料は、第二の布帛層の空隙の少なくとも一部を満たすことができる。さまざまな実施態様では、エポキシ層を2つの布帛層の間に配置することができる。

【 0 0 1 5 】

一実施態様では、補強材料は、エポキシ、THV、フッ素化エチレン-プロピレン(FEP)、PTFE、ポリエーテルスルホン(PES)、エチレン-FEPコポリマー(EFEP)、ポリエステルサモプラスチック(PET)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリエーテルイミド(PEI)、ポリカーボネート(PC)、液晶ポリマー(LCP)、又はこれらの任意の組み合わせを含むことができる。一実施態様では、複数の繊維は、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン、ポリオレフィンからなるグループの中から選択した多孔質ポリマーを含むことができる。

20

【 0 0 1 6 】

一実施態様では、音響減衰材料は、超音波の範囲の音響エネルギーを減衰させることができる。音響減衰材料は、例えば100KHz～100MHzの音響エネルギーを減衰させることができる。

【 0 0 1 7 】

別の側面では、活性層と音響減衰層を含む超音波変換器システムが提供される。活性層は音響面と後面(音響面の反対側)を持つことができ、少なくとも一つの超音波変換器要素を含むことができる。音響減衰層は多孔質ポリマーと補強材料を含むことができ、活性層の後面と相互連結することができる。一つの構成では、補強材料は、一部を多孔質ポリマーの空孔に吸収させることができる。

30

【 0 0 1 8 】

一実施態様では、超音波変換器要素は、超音波信号を伝えることと、超音波信号を受け取ることの一方又は両方が可能である。超音波変換器要素の少なくとも一つは平坦にすることができる。超音波変換器要素の少なくとも一つは曲げることができる。一実施態様では、補強材料は、熱可塑性材料及び／又は熱硬化材料を含むことができる。

【 0 0 1 9 】

さまざまな実施態様の超音波変換器システムは、活性層の後面と音響減衰層の間に配置された中間層を含むことができる。中間層は、エポキシ、シリコンゴム、タングステン、アルミニウム酸化物、雲母、マイクロスフェア、又はこれらの任意の組み合わせを含むことができる。

40

【 0 0 2 0 】

さらに別の側面では、活性層と音響減衰層を含む超音波変換器システムが提供される。活性層は音響面と後面(音響面の反対側)を持つことができ、少なくとも一つの超音波変換器要素を含むことができる。音響減衰層は、多孔質ポリマー繊維からなる布帛層と補強材料を含むことができ、活性層の後面と相互連結することができる。補強材料は、音響減衰層の繊維間の空隙の少なくとも一部を満たすことができる。一つの構成では、音響減衰

50

層は多数の布帛層を含むことができ、そのとき音響減衰層を互いに結合するため近接の音響減衰層の間には接着層を有する。

【0021】

一実施態様は、電気的接続部材を含むことができる。電気的接続部材は、絶縁材料と複数の独立な導電経路を含むことができる。複数の導電経路の各々は、少なくとも一つの超音波変換器要素のうちの対応する一つを横断して電気的に接触するように配置できる。

【0022】

一つの構成では、バックキンは、そのバックキンの中を通過する複数の連続経路を含むことができる。その連続経路は、少なくとも一部を導電性材料で満たすことができ、バックキンの中を通過する導電経路を提供することができる。

10

【0023】

別の側面では、活性層とバックキンを含む超音波変換器システムが提供される。活性層は音響面と後面（音響面の反対側）を持つことができ、少なくとも一つの超音波変換器要素を含むことができる。バックキンは支持材料を含むことができる。バックキンは、支持材料からなる複数の支持層と交互に配置された多孔質ポリマーからなる少なくとも一つの不織布膜を含むことができる。

【0024】

一実施態様では、不織布膜は、少なくとも一部が支持材料で満たされた複数の貫通穴を含むことができる。互いに近接の不織布膜は、特定の不織布膜の複数の貫通穴のうちの少なくともいくつか、隣の不織布膜のどの貫通穴とも揃っていない構成にすることができる。互いに近接の不織布膜は、特定の不織布膜の複数の貫通穴のうちの大半又はすべてが、隣の不織布膜のどの貫通穴とも揃っていない構成にすることができる。一実施態様では、各々の不織布膜は200ミクロン未満（例えば1～200ミクロン）の厚さにすることができ、複数の支持層の各々は200ミクロン未満（例えば1～200ミクロン）の厚さにすることができる。

20

【0025】

一実施態様では、膜と支持層の各々を活性層と平行な向きにすることができる。別の一実施態様では、膜と支持層の各々を活性層に対してある角度を持った向きにすることができる。

【0026】

一実施態様では、膜と支持層に貫通穴がないようにできる。そのような構成では、各々の不織布膜は800ミクロン未満（例えば1～800ミクロン）の厚さにすることができ、複数の支持層の各々は500ミクロン未満（例えば1～500ミクロン）の厚さにすることができる。また、このような構成では、支持材料は、ポリマー、セラミック、金属、又はこれらの任意の組み合わせを含むことができる。支持材料は、多孔質でも非多孔質でもよい。複数の支持層は、多孔質でも非多孔質でもよい。支持材料がポリマーを含む実施態様では、ポリマーは、熱硬化性ポリマー、熱可塑性ポリマー、フルオロポリマー、エポキシ、又はこれらの任意の組み合わせが可能である。さらに、複数の相互連結層を近接の膜と支持層の間に配置することができる。相互連結層は、両面に接着剤が載ったキャリアを含むことができる。相互連結層は、近接の膜と支持層を互いに結合することができる。

30

40

【0027】

さらに別の側面では、活性層とバックキンを含む超音波変換器システムが提供される。活性層は音響面と後面（音響面の反対側）を持つことができ、少なくとも一つの超音波変換器要素を含むことができる。バックキンは、第一の側面と、その第一の側面の反対側に位置する第二の側を含むことができる。バックキンは、活性層の後面と相互連結することができる。バックキンは、多孔質ポリマーと補強材料を含むことができ、超音波変換器要素の第一の側面から裏面に伝わる音波ビームが多孔質ポリマーの少なくとも一部を通過せねばならない構成にすることができる。多孔質ポリマーと補強材料は、バックキンの全曲げ弾性率が多孔質ポリマー単独の少なくとも二倍であるように選択することができる。第一の側面から後面に伝わる音波ビームに関しては、バックキンは、音響の減衰が1MHz

50

で少なくとも25 dB/cmであるようにできる。多孔質ポリマーと補強材料は、多孔質ポリマーの音響減衰が補強材料の少なくとも二倍であるように選択することができる。

【0028】

別の側面では、活性層とバックグを含む超音波変換器システムが提供される。活性層は音響面と後面（音響面の反対側）を持つことができ、少なくとも一つの超音波変換器要素を含むことができる。バックグは、支持材料からなる複数の支持層と交互に配置された多孔質ポリマーからなる複数の膜を含むことができる。その複数の膜は、その複数の膜の一部が除去された複数の区画を含むことができる。

【0029】

互いに近接の膜は、特定の一つの膜に関し、複数の膜の一部が除去された複数の区画のいくつか、又は大半、又はすべてが、その隣の膜のどの貫通穴とも揃っていない構成にすることができる。

10

【0030】

さらに別の側面では、超音波変換器の裏面に入射する音響エネルギーを低減させる方法が提供される。この方法は、多孔質ポリマーを含む材料層を提供する工程と、その材料層を超音波変換器の裏面に近接させて配置する工程と、その材料層の中で音響エネルギーを吸収する工程を含むことができる。材料層は、前表面と後表面を有することができる。前表面は超音波変換器の裏面と向かい合って接触することができるのに対し、後表面は流体と接触させることができる。吸収は、超音波変換器の裏面から発する音響エネルギーの吸収と、材料層の後表面に入射する音響エネルギーの吸収を含むことができる。

20

【0031】

一実施態様では、流体は、気体又は液体が可能である。一実施態様では、材料層は、多孔質ポリマー繊維からなる少なくとも一つの布帛層を含むことができる。そのとき多孔質ポリマー繊維の間の空隙は、少なくとも一部が非多孔質ポリマーで満たされている。

【0032】

別の側面では、超音波変換器の裏面に入射する音響エネルギーを低減させる方法が提供される。この方法は、多孔質ポリマー不織布層と支持材料とを含む音響減衰部材を提供する工程と、その音響減衰部材を超音波変換器の裏面に近接させて配置する工程と、音響減衰部材の中で音響エネルギーを吸収する工程を含むことができる。音響減衰部材は、前面と後面を有することができる。前面は超音波変換器の裏面と向かい合って接触させることができる。吸収は、音響減衰部材の中における、超音波変換器の裏面から発する音響エネルギーと、音響減衰部材の後面に入射する音響エネルギーの吸収を含むことができる。

30

【0033】

一実施態様では、音響減衰部材は、複数の支持材料層と交互に配置された複数の多孔質ポリマー不織布層を含むことができる。その複数の多孔質ポリマー不織布層は、複数の穴を含むことができる。

【0034】

さらに別の側面では、外側シェルの中に配置された超音波変換器を含む超音波カテーテルプローブが提供される。超音波変換器は、音響面と、その音響面とは反対側の裏面とを有する活性層を含んでいる。活性層は、少なくとも一つの超音波変換器要素を含むことができる。超音波変換器は、裏面と相互連結されたバックグをさらに含むことができる。バックグは、複数の支持層と交互に配置された複数の音響減衰層を含むことができる。

40

【0035】

一実施態様では、複数の音響減衰層は多孔質ポリマーを含むことができる。一実施態様では、複数の音響減衰層は、その層の中を通過する複数のピアを含むことができる。その複数のピアは、少なくとも一部を支持材料で満たすことができる。

【0036】

さらに別の側面では、音響減衰材料と、その音響減衰材料と相互連結された支持構造物とを含む音響減衰デバイスが提供される。音響減衰材料は、その材料に入射する音響エネルギーを減衰させることができ、多孔質ポリマーを含む第一の成分と、支持材料を含む第

50

二の成分を含むことができる。第一の成分は、布帛及び／又は不織布が可能である。

【0037】

一つの構成では、多孔質ポリマーの空孔は、一部を第二の成分で満たすことができる。

一つの構成では、第一の成分は、多孔質繊維からなる布帛層を含むことができる。

【0038】

一実施態様では、第一の成分は複数の不織布膜を含むことができ、第二の成分は複数の支持層を含むことができる。膜と支持層は交互に配置することができる。一実施態様では、複数の膜の各々は、その複数の膜の中を通過する複数の経路を画定する複数のピアを含むことができる。その複数のピアは、少なくとも一部に支持材料を満たすことができる。

【0039】

上記の各々の側面に関して上に説明したさまざまな特徴は、上記の任意の側面で利用することができる。追加の側面と対応する利点は、以下のより詳しい説明を考慮すれば当業者には明らかであろう。

【図面の簡単な説明】

【0040】

【図1】超音波プローブと関心領域の一実施態様の概略図である。

【図2】複数の繊維からなる布帛層の一実施態様を示す。

【図3】複数の繊維からなる図2の布帛層の断面図である。

【図4】複数の繊維からなる図2の布帛層において、繊維の間の空隙に充填材料が配置された状態の断面図である。

【図5】複数の繊維からなる図2の布帛層において、繊維の間の空隙に充填材料が配置され、布帛層の頂部と底部に膜が配置された状態の断面図である。

【図6】図5に示したのと同様の材料層が2つ互いに結合された状態の断面図である。

【図7】図4に示した材料層が2つ互いに結合された状態の断面図である。

【図8A】支持材料からなる複数のシートと交互に配置された複数の多孔質ポリマーシート層を含む材料の断面図である。

【図8B】支持材料からなる複数のシートと交互に配置された複数の多孔質ポリマーシート層を含む材料の断面図である。

【図9】支持材料からなる複数のシートと交互に配置された複数の多孔質ポリマーシート層を含む材料の断面図である。

【図10】多数の貫通穴を含む多孔質ポリマーシートの一実施態様の断面の等角図である。

【図11】図9のシートの断面図である。

【図12】図9のシートからなる多数の層が支持材料からなる多数の層と交互に配置された状態の断面図である。

【図13】超音波プローブアセンブリの一実施態様の等角図である。

【図14】図12の超音波変換器の一部の概略図である。

【図15】フレームに取り付けられた超音波変換器の一実施態様を示す。

【図16】超音波変換器アセンブリの一実施態様の断面図である。

【図17】超音波変換器アセンブリのバックングアセンブリの一実施態様の概略図である。

【図18】超音波変換器の一実施態様の概略図である。

【図19】カテーテルの内部に収容される超音波プローブアセンブリの一実施態様の等角図である。

【図20】図18のカテーテルの断面図である。

【図21】支持構造物に相互連結された音響減衰材料の等角図である。

【図22】音響エネルギーを減衰させる方法のフローダイヤグラムである。

【図23】超音波変換器の裏面に入射する音響エネルギーを低減させる方法のフローダイヤグラムである。

【発明を実施するための形態】

10

20

30

40

50

【 0 0 4 1 】

図 1 は、超音波プローブ 1 0 0 と、超音波イメージング装置 1 0 9 と、関心領域 1 0 2 の一実施態様の概略図である。超音波プローブ 1 0 0 は、少なくとも一つの超音波変換器 1 0 3 を含んでいる。超音波変換器 1 0 3 として、電気エネルギーを力学（例えば音響）エネルギーに変換する、及び / 又は力学エネルギーを電気エネルギーに変換することができる力学的活性層が可能である。超音波変換器 1 0 3 は、例えば超音波イメージング装置 1 0 9 からの電気信号を超音波音響エネルギーに変換することができる。さらに、超音波変換器 1 0 3 は、受け取った超音波音響エネルギーを電気信号に変換することができる。超音波変換器 1 0 3 は、少なくとも一つのグラウンド電極 1 1 2 と、少なくとも一つの信号電極 1 1 3 を含むことができる。その少なくとも一つの信号電極 1 1 3 と少なくとも一つのグラウンド電極 1 1 2 は、各々少なくとも一つの信号接続線 1 1 0（例えば少なくとも一つの信号ワイヤ）と少なくとも一つのグラウンド接続線 1 1 1（例えば少なくとも一つのグラウンドワイヤ）によって超音波イメージング装置 1 0 9 に電氣的に接続することができる。超音波変換器 1 0 3 は個々の変換器要素からなるアレイを含むことができ、各々の変換器要素は、信号接続線とグラウンド接続線を通じて超音波イメージング装置 1 0 9 に電氣的に接続することができる。このアレイは、個々の変換器要素からなる単一の行を含む一次元アレイにすることができる。このアレイは、個々の変換器要素が例えば複数の列と複数の行に配置された二次元アレイにすることができる。アレイ全体のグラウンド接続線はまとめてよく、単一のグラウンド接続線を通じて超音波イメージング装置 1 0 9 に電氣的に接続することができる。

10

20

【 0 0 4 2 】

超音波画像を生成させるため、超音波イメージング装置 1 0 9 は電気信号を超音波変換器 1 0 3 に送ることができる。すると超音波変換器 1 0 3 はその電気エネルギーを超音波音響エネルギー 1 0 4 に変換し、関心領域 1 0 2 に向けて発信することができる。関心領域 1 0 2 として、患者の内部構造、例えば臓器が可能である。関心領域 1 0 2 内の構造は、音響エネルギー 1 0 6 の一部を反射させて超音波変換器 1 0 3 に向けて戻す可能性がある。反射された音響エネルギー 1 0 6 は、超音波変換器 1 0 3 によって電気信号に変換して超音波イメージング装置 1 0 9 に送ることができる。超音波イメージング装置 1 0 9 でその信号を処理し、関心領域 1 0 2 の画像を生成させることができる。

30

【 0 0 4 3 】

超音波イメージング装置 1 0 9 からの電氣的信号を関心領域 1 0 2 に向かう超音波エネルギー 1 0 4 に変換する方法により、関心領域 1 0 2 以外の方向に向かう別の音響エネルギー 1 0 7 が生成する可能性がある。この別の音響エネルギー 1 0 7 はさまざまな構造（例えば超音波プローブ 1 0 0 のハウジング 1 0 1）によって反射されて超音波変換器 1 0 3 に戻り、そこで電気信号に変換される可能性がある。反射された別の音響エネルギー 1 0 7 からの電気信号は、反射された音響エネルギー 1 0 6 からの電気信号と干渉する可能性がある。このような干渉によって画像の品質が低下する可能性がある。

40

【 0 0 4 4 】

反射された別の音響エネルギー 1 0 7 からの干渉を減らすため、音響減衰材料 1 0 8 を超音波プローブ 1 0 0 に含めることができる。音響減衰材料 1 0 8 は、超音波変換器 1 0 3 で関心領域 1 0 2 と向かい合っている面とは反対側の面（例えば超音波変換器 1 0 3 の裏面）に沿って超音波変換器 1 0 3 と相互連結することができる。音響減衰材料 1 0 8 は、別の音響エネルギー 1 0 7 のかなりの割合が超音波変換器 1 0 3 の裏面に戻るのを阻止することができる。音響減衰材料 1 0 8 は、他の発生源から超音波変換器 1 0 3 の裏面に到達する音響エネルギーも減らすことができる。この点に関し、音響減衰材料 1 0 8 は、干渉の低減と画像品質の向上をもたらすことができる。音響減衰材料 1 0 8 が超音波変換器 1 0 3 に直接相互連結された実施態様では、少なくとも一つの信号接続線 1 1 0 が音響減衰材料 1 0 8 を通過することができる。

50

【 0 0 4 5 】

さらに、超音波プローブ 1 0 0 の中で音響エネルギーを減衰させるため、音響減衰材料

50

は超音波プローブ 100 の中の別の場所に配置してもよい。例えば音響エネルギーを減衰させる（例えば吸収する）ことが可能なある量の音響減衰材料 114 をハウジング 101 に接するように配置する。さもないと、その音響エネルギーがハウジング 101 の内面で反射されて画像の品質が低下する可能性がある。音響減衰材料 114 は、図 1 ではハウジング 101 の内側の一つの側全体のライニングとして図示してあるが、ハウジング 101 において音響エネルギーを減衰させることが有利である任意の内面又はその一部に沿って配置してもよい。音響減衰材料 114 を超音波プローブ 100 内の他の構造（例えば回路板）に近接して配置し、そうしない場合にその構造で反射される可能性がある音響エネルギーを減衰させることも可能である。

【0046】

音響エネルギーを減衰させる（超音波プローブにおける超音波エネルギーの減衰を含む）のに利用できる音響減衰材料の実施態様についてこれから記載する。図 2 は、音響減衰材料で使用してもよい布帛層 200 の図である。布帛層 200 は、複数の個々の繊維（例えば個々の繊維 202a、202b、202c、202d）を含むことができる。図 2 は、個々の繊維（例えば個々の繊維 202a、202b、202c、202d）の相対位置が交互に入れ代わるタイプの織物の一例を示す。例えば繊維 202b は、第一の交点 203A で（図 1 で方向を決めた）繊維 202a の下になり、第二の交点 203b で繊維 202c の上になる。

【0047】

図 2 の布帛層 200 は、一実施態様で利用できる織物のタイプと構成の一例である。当業者に知られている他のタイプの織物を使用してもよい。また、織物のさまざまなパラメータを変えて異なる性質の織物を実現してもよい。例えば繊維間の距離（例えば繊維 202a と 202c の距離）を変えてさまざまな密度の織物を実現できる。布帛層 200 の他の特性（例えば厚さ）は、織物の繊維の直径及び / 又は構成を変えて実現できる。布帛層 200 のすべての繊維を同じ直径にしてもよいし、繊維が複数の異なる直径を持ってもよい。

【0048】

布帛層 200 は空隙も含んでいる。空隙は、一般に、織物の面内で布帛層 200 を構成するどの繊維によっても占められていないあらゆる空間である。例えば繊維 202a、202b、202c、202d の間の空間 204 は、布帛層 200 によって画定される空隙の一部である。

【0049】

図 3 は、例示した布帛層 200 を図 2 の切断線 A-A に知って切断した断面図である。図 3 は、個々の繊維（例えば繊維 202b）と織物の他の繊維が交互に入れ代わる波状の構成を示している。

【0050】

布帛層 200 の個々の繊維（例えば繊維 202b）はポリマーを含むことができる。ポリマーは、繊維があらかじめ決めることのできる空孔を有する構成にすることができる。空孔率は、材料中の格子間空間の一つの指標である。格子間空間として、ポリマーの内部でそのポリマーを含んでいない空間が可能である。空孔率は、材料の全容積に対するその材料中の格子間空間の容積の割合として表現できる。したがって空孔率は 0 と 1 の間の値となり、パーセントで表示できる。0 という値は空孔がないことを示すことになる。格子間空間には、空気、水、又は他の任意の物質が含まれていてもよい。格子間空間は真空でもよい。例えば布帛層 200 の繊維の空孔の率は 85 % 未満にすることができる。

【0051】

一実施態様では、個々の繊維は、多孔質ポリマー（例えば多孔質 PTFE、多孔質ウレタン、多孔質ポリスチレン、多孔質シリコン、多孔質フルオロポリマー、多孔質ポリオレフィン、又はこれらの組み合わせ）を含むことができる。多孔質ポリオレフィンは、例えば多孔質ポリエチレン、多孔質ポリプロピレン、又はこれらの組み合わせの形態が可能である。多孔質ポリエチレン、多孔質ポリプロピレン、多孔質 PTFE は、連続気泡式の

10

20

30

40

50

ものが可能である。多孔質ウレタン、多孔質シリコン、多孔質フルオロポリマー、多孔質ポリスチレンは、独立気泡式のものが可能である。一実施態様では、個々の繊維を単一のタイプの多孔質ポリマーを含むことができる。多孔質PTFEを含む一実施態様では、多孔質PTFEは、例えばGoreに付与されたアメリカ合衆国特許第4,187,390号(その全内容がこの明細書に参考として組み込まれているものとする)に記載されているのと同様の微細構造を持つことができる。多孔質PTFEを含む一実施態様では、多孔質PTFEは、例えばBACINOに付与されたアメリカ合衆国特許第5,476,598号(その全内容がこの明細書に参考として組み込まれているものとする)に記載されているのと同様の微細構造を持つことができる。

【0052】

空孔率は多孔質ポリマーの音響減衰特性に影響を与える可能性がある。例えば空孔率が大きくなるにつれて捕獲された空気の量も多くなり、その結果として例外的な音響減衰特性を持つ凝集材料になる。多孔質ポリマーは、100kHz~100MHzの周波数を持つ音響エネルギーを減衰させることができる。例えば多孔質PTFEは、1MHzで50dB/cmを超える音響減衰特性を持つことができる。実際、多孔質PTFEは、1MHzで10000dB/cmを超える音響減衰特性を持つことができる。比較のため、シリコンRTVは、1MHzで5dB/cm未満の音響減衰特性を持つことができる。

【0053】

図4は、繊維間の空隙に充填材料401が配置された布帛層200を図3に示したのと同じ向きにしたときの断面図である。図4からわかるように、充填材料401は個々の繊維の間の空隙を満たすことが可能であり、繊維を包み込むこともできる。このような構成では、充填材料401はいくつかの機能を果たすことができる。

【0054】

そのような一つの機能は、布帛層200の多孔質繊維の機械的支持体を提供することであろう。この点に関し、充填材料401は布帛層200の機械的支持体を提供できるため、布帛層200単独のときよりも押しつぶしに対する抵抗力が大きな包み込まれた布帛層400となる。

【0055】

充填材料401は、布帛層200の個々の繊維の空孔に捕獲された空気又はそれ以外の気体も包み込むことができる。この点に関し、充填材料401は個々の繊維を取り囲んで密封し、個々の繊維の中に捕獲された空気又はそれ以外の気体が周囲の領域に逃げられなくすることができる。同様に、包み込まれた布帛層400の外側の気体又は液体が布帛層200の個々の繊維の空孔に入れなくすることができる。

【0056】

ポリマーが連続気泡式ポリマーである実施態様では、充填材料401は、繊維の中に著しく侵入することなく布帛層200の個々の繊維を取り囲むことができる。あるいは充填材料401は、布帛層200の個々の繊維を一部吸収してもよい(例えば一部が個々の繊維に染み込む)。このように一部が吸収される結果、力学的強度が増大する可能性がある。布帛層200の個々の繊維で充填材料401によって満たされていない部分は、例えば付随する空気を含むことができる。したがって布帛層200の個々の繊維の格子間空間に付随する音響減衰特性は、布帛層200の個々の繊維が充填材料401によって取り囲まれた後も保持することができる。部分的な吸収が存在する連続気泡ポリマーに関しては、3つの異なる領域が存在する可能性がある。第一の領域として、充填材料が存在しない多孔質ポリマーが可能である。第二の領域として、充填材料が多孔質ポリマーの格子間領域を満たしている領域が可能である。第3の領域として、多孔質ポリマーの外部の充填材料からなる層が可能である。

【0057】

ポリマーが独立気泡式ポリマーである実施態様では、充填材料401は、布帛層200の個々の繊維の表面の不規則な部分を部分的に満たすことができる。このように表面を埋めると、布帛層200の個々の繊維と充填材料401の間の結合を促進させることができ

10

20

30

40

50

る。

【0058】

そのようなパラメータ（例えば個々の繊維で用いるポリマーの空孔率、個々の繊維のサイズ、布帛層200に含まれる個々の繊維の間隔、充填材料401が個々の繊維に吸収される程度（例えば多孔質ポリマーが連続気泡式の場合）、布帛層200を包み込むのに用いる充填材料401の量）を変えることにより、包み込まれた布帛層400のさまざまな力学特性と音響特性を実現できることがわかるであろう。一実施態様では、充填材料401として、熱可塑性材料及び／又は熱硬化性材料が可能である。充填材料401は、THV、FEP、PTFE、PES、EFEP、PET、PEEK、PEI、PC、LCP、又はこれらの組み合わせを含むことができる。熱可塑性材料の一例はTHV（例えば3M社（セントポール、ミネソタ州、アメリカ合衆国）から市販されているDyneon（登録商標）THV）である。多孔質PTFEとTHVを含む一実施態様では、PTFEとTHVの組み合わせは、これら2つの材料の音響インピーダンスと音響伝播速度が十分に近いためこれら2つの材料の界面で大きな反射が起こらないという利点をもたらすことができる。

10

20

30

【0059】

図5に移ると、音響減衰材料部材500は、第一の追加層501と、第二の追加層502を含むことができ、これらの層は包み込まれた布帛層400と相互連結することができる。別の一実施態様では、音響減衰材料部材500は、単一の追加層501を含むが、第二の追加層502を含むことはできない。追加層501と502は、あらかじめ決めることのできる空孔を有するポリマーを含むことができる。追加層501と502は、追加の音響減衰能力と追加の力学的強度を提供することができる。THVの中に包み込まれた多孔質PTFE繊維からなる布帛層を含む材料の一例は、W.L.ゴア&アソシエイツ社（ニューアーク、デラウェア州、アメリカ合衆国）が製造しているTenaraである。

【0060】

図6は、図5に示した音響減衰材料部材500からなる2つの層が結合材料層601によって結合されている一実施態様の断面図である。結合材料層601は、接着ポリマー（例えばエポキシ）を含むことができる。図6に示した実施態様を実現した一例では、各々の音響減衰材料部材500は、多孔質PTFE繊維（例えば繊維602）と多孔質PTFE追加層603からなる。結合材料層601は厚さが0.025mm未満であり、各々の音響減衰材料部材500は厚さが約0.38mmであった。より厚い例えば0.05mmの結合材料層も使用できる。

【0061】

図7に示した音響減衰材料の一実施態様では、2枚のシート701と702（各々図4の包み込まれた布帛層400に似ていて、多孔質ポリマー繊維布帛からなる包み込まれた層を含む）を、結合層703（例えばエポキシ）を用いて互いに結合し、音響減衰材料700を形成することができる。この音響減衰材料700は、可撓性を維持していて、特別な音響減衰特性を持つ。

【0062】

格子間空間のあるポリマー繊維からなる布帛層を含む少なくとも一つの層を含む上に説明した材料は、音響減衰のさまざまな用途に使用できる。このような材料は、超音波プローブ（例えば上に説明した図1の超音波プローブ）で使用できよう。このような材料は、音響減衰の他の用途に使用してもよい。

40

【0063】

図8Aは、支持材料からなる複数のシート802（例えば膜及び／又はフィルム）と交互に配置された複数の多孔質ポリマーシート801（例えば膜）を含む音響減衰材料800の断面図である。このような音響減衰材料800は、例えば音響エネルギーを減衰させるのに使用できよう（例えば超音波プローブでの超音波エネルギーの減衰）。多孔質ポリマーシート801の多孔質ポリマーとして、すでに説明した一種類以上の多孔質ポリマーが可能である。多孔質ポリマーシートは、多孔質ポリマー不織布を含むことができる。支持材料からなるシート802は、例えばセラミック材料、ポリマー、金属、又はこれらの

50

組み合わせを含むことができる。支持材料からなるシート 802 がポリマーを含む実施態様では、ポリマーとして熱硬化性ポリマー又は熱可塑性ポリマーが可能である。例えばポリマーとして、エポキシ又はフルオロポリマーが可能である。

【0064】

支持材料からなるシート 802 は、多孔質ポリマーシート 801 よりも堅固であってよい。この点に関し、音響減衰材料 800 では、多孔質ポリマーシート 801 が実質的な音響の減衰を提供し、支持材料からなるシート 802 が、多孔質ポリマーシート 801 単独で実現できるよりも大きな強度を提供することができる。この点に関し、支持材料 802 は、押しつぶしに対する抵抗力と曲げ弾性率を多孔質ポリマーシート 801 よりも大きくすることができる。例えば支持材料 802 の曲げ弾性率は、多孔質ポリマーシート 801 の少なくとも二倍にすることができる。また、例えば多孔質ポリマーシート 801 の曲げ弾性率は 20 MPa 未満にできるのに対し、音響減衰材料 800 の正味の曲げ弾性率は 40 MPa よりも大きくすることができる。

10

【0065】

音響減衰材料 800 の個々のシートは、個別に構成した後、互いに貼り合わせて音響減衰材料 800 を形成することができる。このラミネート構造の層は、接着剤を用いて互いに結合することができる。このラミネート構造の層は、そのラミネートを処理し、支持材料からなるシート 802 がいくらか多孔質ポリマーシート 801 に吸収されるようにすることによって互いに結合することができる。

20

【0066】

ラミネート構造の層は、キャリアの上に載せた接着層を用いて互いに結合することができる。接着剤は、感圧性のもの（例えばアクリル樹脂をベースとした感圧性接着剤）が可能である。例えば互いに近接の多孔質ポリマーシート 801 からなる層と支持材料からなるシート 802 の間に両面テープ 803 からなる薄い層を配置することができよう。シートを積層させるのに当業者に知られている他の方法も利用できる。

20

【0067】

支持材料からなるシート 802 と多孔質ポリマーシート 801 の厚さを変えてさまざまな力学特性と音響特性を実現できる。例えば図 8A に示したように、多孔質ポリマーシート 801 の厚さは、支持材料からなるシート 802 よりも薄くすることができる。他の実施態様では、どのシートも同じ厚さにすること、又は多孔質ポリマーシート 801 を支持材料からなるシート 802 よりも厚くすることができる。

30

【0068】

一実施態様では、各々の多孔質ポリマーシート 801 は、800 ミクロン未満の厚さを持つことができ、支持材料からなる各シート 802 は、500 ミクロン未満の厚さを持つことができる。例えば各々の多孔質ポリマーシート 801 は 1 ~ 800 ミクロンの厚さを持つことができ、支持材料からなる各シート 802 は厚さを 1 ~ 500 ミクロンにすることができる。特別な一実施態様では、各々の多孔質ポリマーシート 801 は厚さを約 30 ミクロンにすることができる、支持材料からなる各シート 802 は厚さを約 25 ミクロンにすることができる。

40

【0069】

図 8A に示した音響減衰材料 800 は、個々の層が全体構造と同じ向きである構成を示している。図 8B は、支持材料からなる複数のシート 805 と交互に配置された複数の多孔質ポリマーシート 804 を含む音響減衰材料 808 の断面図である。図 8B に示した実施態様では、個々の層 804、805 の向きは、音響減衰材料 808 の全体構造の向きに対してある角度 807 傾いている。この角度 807 を変えてさまざまな音響特性と力学特性を実現できる。音響減衰材料 808 の頂部及び / 又は底部にオプシオンのシール層 806 を追加し、多孔質ポリマーシート 804 及び / 又は支持材料からなるシート 805 のエッジが周囲の環境にさらされないようにすることができる。音響減衰材料 800 と 808 に存在する層の量を図 8A 及び図 8B に示したのとは変えてもよい。

50

【0070】

図 8 A の構成では、音響減衰材料 8 0 0 の第一の側面 8 - 0 から音響減衰材料 8 0 0 の第二の側へと伝わる音波ビームが、多孔質ポリマーシート（例えば多孔質ポリマーシート 8 0 1）からなる複数の層を通過せねばならないようにされている。図 8 B の構成の角度 8 0 7 と音響減衰材料 8 0 8 の全体構造の方向は、音響減衰材料 8 0 8 の第一の側面 8 - 2 から音響減衰材料 8 0 8 の第二の側 8 1 3 に伝わる音波ビームが多孔質ポリマーシート（例えば多孔質ポリマーシート 8 0 4）からなる複数の層を通過せねばならないように選択することができる。

【 0 0 7 1 】

支持材料からなる複数のシートと交互に配置された複数の多孔質ポリマーシートを含む図 8 A と図 8 B を参照して説明した材料は、音響を減衰させる多彩な用途で利用できる。このような材料は、1 M H z での正味の音響減衰を少なくとも 2 5 d B / c m にすることが可能であり、1 0 0 k H z ~ 1 0 0 M H z の周波数を持つ音響エネルギーを減衰させることができる。このような材料は、上に説明した図 1 の超音波プローブのような超音波プローブで 사용할 ことができる。このような材料は、音響を減衰させる他の用途でも使用

10

【 0 0 7 2 】

図 9 は、複数の貫通穴（例えば貫通穴 9 0 1）を含む多孔質ポリマーからなるシート 9 0 0 を含む音響減衰材料の一区画の断面の等角図である。一実施態様では、シート 9 0 0 は厚さを 1 ~ 2 0 0 ミクロンにすることができる。シート 9 0 0 の多孔質ポリマーとして、すでに説明した一つ以上のポリマーが可能である。一実施態様では、シート 9 0 0 は、多孔質 P T F E 及び / 又は他の多孔質ポリマー（例えばウレタン、シリコン、フルオロポリマー、ポリスチレン、ポリオレフィン）を含むことができる。シート 9 0 0 は、多孔質ポリマー不織布を含むことができる。

20

【 0 0 7 3 】

穴のサイズ（例えば穴の面積又は直径）、穴の数、穴のパターンをすべて変化させ、以下に説明する特定の材料特性を実現することができる。図 1 0 は、図 9 に示したシート 9 0 0 を切断線 B - B に沿って切断した断面図である。穴は、当業者に知られている適切な任意の手段（例えばレーザー穿孔）で作 くり出すことができる。穴は、一様に分布していても、一様でない分布をしていてもよい。穴はすべてが同じサイズでも、個々の穴のサイズが異な っ てもよい。

30

【 0 0 7 4 】

図 1 1 は、堅固な複合材料 1 1 0 0 の一実施態様の断面図である。堅固な複合材料 1 1 0 0 は、複数の多孔質ポリマーシート層（例えば音響減衰材料からなるシート 9 0 0）と、音響減衰材料からなる追加のシート 1 1 0 1 を含んでいる。追加のシート 1 1 0 1 は同じ材料を含むことができ、シート 9 0 0 と同じ貫通穴特性を持 っ てもよい。図 1 1 からわかるように、多孔質ポリマーシートは、支持材料からなる層 1 1 0 2 と交互に配置することができる。支持材料からなる層 1 1 0 2 は、多孔質ポリマーシート 9 0 0、1 1 0 1 の貫通穴の少なくとも一部を占めることもできる。この点に関し、支持材料からなる層 1 1 0 2 は、三次元的に相互に連結された堅固なマトリックスを形成することができる。多孔質ポリマーシート 9 0 0、1 1 0 1 の間にある支持材料からなる層 1 1 0 2 の厚さは、例えば 1 ~ 2 0 0 ミクロンが可能である。

40

【 0 0 7 5 】

支持材料層 1 1 0 2 と音響減衰材料からなる層を交互に配置する組み合わせにより、例外的な音響減衰特性と力学特性を持つ複合材料 1 1 0 0 が得られる。この点に関し、支持材料からなる層 1 1 0 2 は、例えばエポキシ、T H V、F E P、P E S、E F E P、P T F E、P E T、P E E K、P E I、P C、L C P、又はこれらの組み合わせを含むことができ、押しつぶしに対する抵抗力と曲げ弾性率を多孔質ポリマーシート 9 0 0、1 1 0 1 よりも大きくすることができる。例えば支持材料からなる層 1 1 0 2 の曲げ弾性率は、多孔質ポリマーシート 9 0 0、1 1 0 1 の少なくとも二倍が可能である。また、例えば多孔質ポリマーシート 9 0 0、1 1 0 1 の曲げ弾性率は 2 0 M P A 未満が可能であるのに対

50

し、複合材料 1 1 0 0 の正味の曲げ弾性率は 4 0 M P A よりも大きくできる。

【 0 0 7 6 】

したがって複合材料 1 1 0 0 は、支持材料からなる層 1 1 0 2 から力学的強度を得ることができるのに対し、多孔質ポリマーシート 9 0 0、1 1 0 1 から音響減衰特性を得ることができる。この複合材料は、1 M H z での正味の音響減衰を少なくとも 2 5 d B / c m にすることが可能であり、1 0 0 k H z ~ 1 0 0 M H z の周波数を持つ音響エネルギーを減衰させることができる。

【 0 0 7 7 】

複合材料 1 1 0 0 の力学特性と音響特性は、異なる層の厚さと、多孔質ポリマーシートに存在する穴の構成を変えることによって変化させることができる。例えば図 1 1 からわかるように、2 枚のシート 9 0 0、1 1 0 1 の穴は揃っていない。一般に、多孔質ポリマーシート 9 0 0、1 1 0 1 は、支持材料からなる層 1 1 0 2 よりも著しく大きな音響減衰率を持つことになる。したがって堅固な複合材料 1 1 0 0 を通過する音響エネルギーは主として支持材料からなる層 1 1 0 2 の構造を通過することになる。多孔質ポリマーシート 9 0 0、1 1 0 1 の穴を互い違いにすることにより、支持材料からなる層 1 1 0 2 を通過する音響エネルギーは曲がりくねった経路に従わざるをえなくなる。この点に関し、頂面 1 1 0 3 から複合材料 1 1 0 0 の中を通して底面 1 1 0 4 に伝わるあらゆる音波ビームは、多孔質ポリマーシート 9 0 0、1 1 0 1 の少なくとも一部を通過せねばならない。すると、多孔質ポリマーシート 9 0 0、1 1 0 1 の穴が一直線になっていて、支持材料からなる層 1 1 0 2 を通過する音響エネルギーが複合材料 1 1 0 0 の中で直線的な経路に従うことができる場合と比べて音響エネルギーがより多く減衰されることになる。

【 0 0 7 8 】

多孔質ポリマーシートの穴の整列状態と同様、穴のサイズと数を変えて望む音響減衰特性と望む力学特性をバランスさせることができる。例えば一般に貫通穴がより大きいと、複合材料 1 1 0 0 をより堅固でより強力にすることができる。貫通穴をより大きくしたり貫通穴の数をより多くしたりすると、堅固な複合材料 1 1 0 0 の中を通過する音響エネルギーの経路をより広くすることにもなる。その結果、全体的な音響減衰がより少ない、より堅固でより強力な複合材料 1 1 0 0 が得られる。

【 0 0 7 9 】

それに加え、上に説明したのと同様、連続気泡式ポリマーを用いる場合には、多孔質ポリマー層へのエポキシのいくらかの吸収が起こる可能性がある。連続気泡式ポリマーの空孔のサイズが所定の値よりも小さいか、独立気泡ポリマーを用いる場合には、実質的に吸収が起こらない可能性がある。吸収が実際に起こる場合には、多孔質ポリマー層の厚さを薄くする、及び / 又は多孔質ポリマー層 9 0 0、1 1 0 1 の貫通穴のサイズを大きくするのと同様の効果がある。

【 0 0 8 0 】

さらに、一般に、支持材料が多孔質ポリマー層の空孔の一部に吸収されている領域は、多孔質ポリマー層で支持材料が存在していない領域よりも著しく堅固になる。例えば支持材料が多孔質ポリマー層の空孔の一部に吸収されている領域は、曲げ弾性率が多孔質ポリマー層で支持材料がない領域の二倍よりも大きくなる可能性がある。

【 0 0 8 1 】

吸収の程度は、処理と取り扱いの影響を受ける可能性がある。例えば多孔質 P T F E を含む実施態様では、複合材料 1 1 0 0 の製造中に多孔質 P T F E を溶媒で湿らせた後に支持材料からなる層 1 1 0 2 と接触させると、支持材料が多孔質 P T F E に吸収される程度を大きくすることができる。それに加え、製造中又は製造後に複合材料 1 1 0 0 に何らかの圧縮力を加えると、支持材料からなる層 1 1 0 2 を多孔質ポリマー層 9 0 0、1 1 0 1 に吸収させることができる。複合材料 1 1 0 0 に対する圧縮力によって多孔質ポリマー層 9 0 0、1 1 0 1 を押しつぶすこともできる（例えば恒常的な圧縮）。

【 0 0 8 2 】

図 1 1 に示した複合材料 1 1 0 0 は、2 つの多孔質ポリマー層 9 0 0、1 1 0 1 を含ん

10

20

30

40

50

でいる。別の実施態様は、単一の多孔質ポリマー層、又は3つ以上の多孔質ポリマー層を含むことができる。例えばエポキシ層と交互に配置した3つの多孔質PTFE層を用いて音響減衰材料の一実施態様を構成した。平均直径が0.14mmで多孔質PTFE層の全表面積の約107%がカバーされる複数の穴を、ドリルで各々の多孔質PTFE層に設けた。一つのサンプルでは、個々の多孔質PTFE層の穴を非常によく揃えて配置した。このサンプルの音響減衰を測定すると、1MHzで375dB/cmであった。別のサンプルでは、個々の多孔質PTFE層の穴があまりよく揃っていないようにした。よく揃っていないこのサンプルの音響減衰を測定すると、1MHzで431dB/cmであった。

【0083】

エポキシ層と交互に配置した2つの多孔質PTFE層を用いて別の一実施態様を構成した。多孔質PTFE層は複数の穴を含んでいた。この実施態様は、50psiで圧縮したときに可塑変形を示さなかった。多孔質PTFE層に複数の穴がない同様の一実施態様は、50psiで圧縮したときに約3%の可塑変形を示す可能性がある。

10

【0084】

上に説明した貫通穴（例えば貫通穴901）の代わりに盲穴にすることができる。このような構成だと、複合材料1100の中を通過する連続的な支持材料音響経路がなくなる。

【0085】

穴（例えば貫通穴）を含む多孔質ポリマーからなる少なくとも一枚のシートを有する上に説明した材料は、音響を減衰させるさまざまな用途に使用できる。このような材料は、超音波プローブ（例えば上に説明した図1の超音波プローブ）で使用できる。このような材料は、音響減衰の他の用途にも使用できる。実際、このような材料は、音響エネルギーを減衰させることが望ましい多彩な用途で用いることができる。

20

【0086】

上に説明した各々の音響減衰材料は、特定の用途で必要とされるサイズよりも大きいマスターシートとして製造することができる。例えば複数の個別の超音波変換器システムのための十分な材料を含む超音波変換器におけるバッキング材料として使用するため、音響減衰材料からなるマスターシートを製造することができる。マスターシートは、例えば、個別の超音波変換器システムで使用するための個別の区画に分離することができる。その方法は、個別の区画の露出したエッジをシール材料（例えばエポキシ及び/又は熱可塑性フルオロポリマー）でシールする工程を含んでもよい。

30

【0087】

音響減衰材料の個々の区画を製造する（例えばマスターシートを製造しない）実施態様では、その方法は、音響減衰材料の露出したエッジをシール材料（例えばエポキシ及び/又は熱可塑性フルオロポリマー）でシールする工程を含んでもよい。

【0088】

上に説明した音響減衰材料の各々において、多孔質ポリマーは、支持に用いる材料よりも著しく大きな音響減衰能力を持つことができる。例えば多孔質ポリマーの音響減衰能力は、支持材料の二倍よりも大きくできる。それに加え、支持材料は、多孔質ポリマーよりも著しく堅固にすることができる（例えば剛性がより大きい）。例えば支持材料は、多孔質ポリマーの二倍の曲げ弾性率を持つことができる。さらに、多孔質ポリマーは、空孔率を少なくとも5%にすることができる。例えば多孔質ポリマーは、空孔の率を5~85%にすることができる。

40

【0089】

上に説明した材料は、例えば音響エネルギーを制御することが望ましいシステムで使用できる。それに加え、上に説明した材料は単位厚さ当たりの減衰が比較的大きいため、所定の厚さの減衰材料でより大きな減衰を実現すること、又は減衰が比較的小さな材料で望む量の減衰を利用することができる。後者の能力は、微細化が望ましい用途で特に有利である。特に、超音波プローブ（その一例が、図1を参照してすでに説明したものである）では、一つ以上の能動（例えば圧電）素子によって生成される音響エネルギーを制御する

50

ため一般に減衰材料が用いられる。上に説明した材料を超音波変換器で使用すると、例えば現在のプローブとサイズが同じで性能がより優れたプローブ、及び／又はより小さな変換器プローブが可能になる。

【0090】

図12は、超音波プローブアセンブリ1200の斜視図である。プローブアセンブリ1200は、ハウジング1201とケーブル1202を含んでいる。ケーブル1202は、超音波イメージング装置（図示せず）と相互連結されている。一般に、プローブアセンブリ1200は、ハウジング1201の中に収容されていてプローブアセンブリ1200の一端に沿ってプローブアセンブリ面1203を通して超音波エネルギーを伝えることのできる複数の超音波変換器を含んでいる。音波の形態になった超音波エネルギーは、患者の外表面又は患者の内部構造に向けることができる。音波はさまざまな内部構造と相互作用して反射される可能性がある。次に、これらの反射をプローブアセンブリ1200によって検出し、超音波イメージング装置によって患者の内部構造の画像として表示することができる。

10

【0091】

プローブアセンブリ1200は、イメージング容積1208を走査することができる。これは、一次元変換器アレイを可動部材に取り付けることによって実現できる。一般に、一次元変換器アレイは、縦軸1205に沿った複数の変換器要素を有する単一の行を含んでいる。電子的制御を通じ、音響エネルギーのビームを縦軸1205に沿って走査させることができる。音響エネルギーの一部は反射されて変換器アレイに戻り、音響エネルギーから電気信号へと変換される。次に、その電気信号を、音響エネルギーによって走査した領域の二次元画像に変換することができる。プローブアセンブリ1200は、横軸1204に沿って機械式走査（例えば回転）が可能な一次元変換器アレイを含むことができる。したがって縦軸1205に沿った電子的走査と横軸1204に沿った変換器アレイの機械的走査の組み合わせを通じ、イメージング容積1208全体を音響エネルギーのビームで走査することができる。反射されて変換器アレイに戻るエネルギーは、イメージング容積1208の三次元画像に変換することができる。

20

【0092】

プローブアセンブリ1200の変換器アレイは、横軸1204に沿って機械式走査（例えば回転）が可能な二次元変換器アレイにすることができる。アレイには回転軸（例えば横軸1204）に垂直な方向の長さがあることを利用し、伝わる音響エネルギーをさらに制御することができる。例えば横軸1204に沿った変換器を用いて音響エネルギーの形を整えることで、側部のローブを小さくするとともに、横軸1204に沿った集束を改善することができる。

30

【0093】

図13に移ると、一次元超音波変換器システム1300の概略断面図が示されている。超音波変換器システム1300は、縦軸1305と横軸1304を有する。これらの軸は、例えば図12のプローブアセンブリの各々縦軸1205及び横軸1204と同様である。超音波変換器システム1300は、超音波信号を伝えること、及び／又は受け取ることができる。

40

【0094】

一般に、当業者に知られているように、変換器1315（活性層（例えば圧電層1306）と、その層に付着させるオプションの任意のマッチング層（以下に説明する））は、縦軸1305に沿って所定数の離散した区画（例えば区画1309a～1309n。ただしnは、離散した区画の所定の数を表わす）に分割することができる。離散した各々の区画が変換器要素になることができる（例えば離散した区画1309aが一つの変換器要素になることができる）。離散した区画を互いに電氣的に接続し、2つ以上の離散した区画が単一の変換器要素として動作するようにできる（例えば離散した区画1309aと13009bを電氣的に接続し、単一の変換器要素として機能するようにできる）。バッキング1313も存在してよい。

50

【0095】

図13は、縦軸1305に沿ってまっすぐな超音波変換器システム1300を示している。超音波変換器システム1300は、縦軸1305に沿って曲がっていてもよい。この曲がり、例えば個々のまっすぐな変換器要素を縦軸1305に沿って互いにある角度に配置することによって実現できる。図13は、横軸1304に沿って平坦な超音波変換器システム1300の個々の変換器要素も示している。別の構成では、超音波変換器システム1300の個々の変換器要素は、横軸1304に沿って曲がっていてもよい。

【0096】

変換器1315は、圧電層1306を含むことができる。圧電層1306は、圧電材料層1320と、第一の電極層1321と、第二の電極層1322を含むことができる。圧電材料層1320は、セラミックをベースとした材料（例えばジルコン酸チタン酸亜鉛（PZT））を含むことができる。第一の電極層1321は、一つ以上の導電性材料層を含むことができる。同様に、第二の電極層1322は、一つ以上の導電性材料層を含むことができる。第一の電極層1321で個々の変換器要素の各々に接続されている部分は、その個々の変換器要素の信号電極として機能することができる。同様に、第二の電極層1322で個々の変換器要素の各々に接続されている部分は、その個々の変換器要素のグラウンド電極として機能することができる。

【0097】

一般に、信号電極とグラウンド電極は図13に示したように配置され、グラウンド電極は、圧電材料層1320で画像化領域と向かい合った側に来る。信号電極とグラウンド電極の位置は逆にしてもよい。そのような実施態様では、信号層をシールドするため追加のグラウンド層を設ける必要がある可能性がある。グラウンド電極は、図13に示したような個別の電極でもよいし、個々の変換器要素各々の上に位置するグラウンド材料からなる一つの連続層でもよい。個々の変換器要素の電極は、音波の生成と感知が可能な電子回路と相互連結することができる。

【0098】

オプションの音響マッチング層を圧電層1306と相互連結してもよい。図13の超音波変換器システム1300には、圧電層1306と相互連結されたオプションの第一のマッチング層1307とオプションの第二のマッチング層1308が示されている。オプションのマッチング層の存在とその数は、図13に示した構成と異なっていてもよい。変換器1315は、圧電層1306と、その層に付着したオプションのあらゆるマッチング層を含んでいる。

【0099】

圧電層1306として、電気エネルギーを力学エネルギーに変換したり、力学エネルギーを電気エネルギーに変換したりできる力学的に活性な層が可能である。すでに説明したように、圧電層1306は、グラウンド電極と信号電極に挟まれたPZT材料層を含むことができる。音波信号を発生させることのできる多彩な成分と材料で圧電層1306の少なくとも一部を置き換えることができる。そのような成分と材料として、セラミック材料、強誘電材料、複合材料、キャパシタ微細加工超音波変換器（CMUT）、圧電微細加工超音波変換器（PMUT）や、これらの任意の組み合わせがある。具体的な成分、動作の電気機械的原理、材料に関係なく、力学的に活性な層は、電気エネルギーを力学エネルギーに、力学エネルギーを電気エネルギーに変換する手段を含むことができる。この手段は、音響面1314と、個別に制御できる複数の変換器要素とを有する。一般に、イメージングの目的で利用できる超音波信号を発生させるための当業者に知られているあらゆるシステムを力学的に活性な層で使うことができる。

【0100】

図13に戻ると、個別の離散した区画の各々は、変換器1315のダイシングの間に形成される切り口（例えば離散した区画1309cと1309dの間の切り口1310）によって隣の離散した区画から分離することができる。切り口は、充填材料で満たしてもよい。それに加え、一つ以上の音響レンズを音響面1314と相互連結してもよい。

10

20

30

40

50

【0101】

圧電層 1306 は音響エネルギーを放出するため、いくつかの音響エネルギーがバックリング 1313 の中に入ることになる。このような音響エネルギーはイメージング容積 1208 には向かわないため、減衰させることが望ましい。この音響エネルギーを減衰させると、反射されて圧電層 1306 に戻る音響エネルギーの量を減らすのに役立つ。反射されるこのような音響エネルギーは、イメージング容積 1208 から反射されて圧電層 1306 に戻る音響エネルギーと干渉する可能性があるため、画像の品質が低下する可能性がある。

【0102】

バックリング 1313 は、中間層 1301 を含むことができる。中間層 1301 は、超音波変換器の当業者に知られている材料（例えばエポキシ、シリコンゴム、タンゲステン、アルミニウム酸化物、雲母、マイクロスフェア、又はこれらの組み合わせ）を含むことができる。バックリング 1313 は、第二の層 1302 も含むことができる。第二の層 1302 は、減衰が大きい材料にすることができる。それは例えば、多孔質ポリマーでできた繊維（例えばその繊維は多孔質 PTFE で製造できる）からなる布帛層を含むすでに説明した材料である。例えば第二の層 1302 は、図 6 及び / 又は図 7 を参照して説明した音響減衰材料を含むことができる。

【0103】

図 14 は、変換器とフレームのアセンブリ 1400 の図である。変換器とフレームのアセンブリ 1400 は、フレーム 1401 に取り付けられた図 13 の超音波変換器システム 1300 を備えている。図 13 を参照して上に説明したように、超音波変換器システム 1300 は、変換器アレイ 1315 と、中間層 1301 と、第二の層 1302 を含むことができる。変換器とフレームのアセンブリ 1400 は、例えば図 12 のプローブアセンブリ 1200 の中に取り付けることができる。変換器とフレームのアセンブリ 1400 は、フレーム回転軸 1402 のまわりを回転できるように取り付けることができる。このようなシステムでは、すでに説明したように、音響ビームは、縦軸 1405 に沿って電子的に操縦することと、フレーム回転軸 1402 のまわりを変換器とフレームのアセンブリ 1400 を回転させることによって機械的に操縦することができる。モータ又はそれ以外の装置（図示せず）を用いて変換器とフレームのアセンブリ 1400 をフレーム回転軸 1402 のまわりを回転させることができる。

【0104】

変換器アレイ 1300 を図 12 のプローブアセンブリ面 1203 と音響的にカップルさせるため、変換器とフレームのアセンブリ 1400 を流体（例えば液体）の中に浸すことができる。流体は、図 12 のプローブアセンブリ 1200 のハウジング 1201 に収容することができる。

【0105】

上に指摘したように、変換器とフレームのアセンブリ 1400 をハウジング 1201 の中で回転させ、横軸 1204 に沿って音響ビームを走査することができる。さらに、上に指摘したように、変換器とフレームのアセンブリ 1400 は液体の中に浸すことができる。このようなシステムでは、変換器とフレームのアセンブリ 1400 のサイズ及び / 又は重量を小さくすることが有利であろう。変換器とフレームのアセンブリ 1400 を浸した流体が原因でその変換器とフレームのアセンブリ 1400 が移動しにくくなるが、変換器とフレームのアセンブリ 1400 のサイズを小さくすることにより、その移動に対する抵抗力を小さくすることができる。変換器とフレームのアセンブリ 1400 の重量を軽くすることにより、変換器とフレームのアセンブリ 1400 の慣性を小さくすることができる。変換器とフレームのアセンブリ 1400 の運動に対する抵抗力及び / 又は慣性を小さくすると、特に、位置の精度が高まり、運動応答時間が短くなり、モータに必要とされるパワーが少なくなる。

【0106】

したがって上に説明したように、多孔質ポリマー繊維からなる少なくとも一つの布帛層

10

20

30

40

50

を組み込んだバックリングを従来の超音波変換器用バックリング材料（例えばシリコンゴム）の代わりに用いると、重量とサイズが小さくなるという利点を得ることができる。同様に、従来の超音波変換器用バックリング材料を多孔質ポリマー繊維からなる少なくとも一つの布帛層を組み込んだ同様のサイズのバックリングで置き換えると、そのバックリングの音響減衰能力を増大させることができる。

【0107】

さらに、多孔質ポリマー繊維からなる上記の布帛層は可撓性を持つため、曲がった変換器アレイ（例えば図14の変換器アレイ1300）を効率的に製造することが可能になる。例えば図14の変換器アレイ1300は、最初は平坦な変換器アレイとして製造することができる。この点に関し、圧電材料からなる平坦な連続層を、多孔質ポリマー繊維からなる少なくとも一つの布帛層を含むバックリングと相互連結することができる。圧電材料を切断して個別の変換器アレイ要素を形成した後、このアセンブリを曲がった面（例えば変換器とフレームのアセンブリ1400のフレーム1401の曲面1403）と相互連結することができる。その後、切断プロセスの結果として生じる切り口を満たしてもよい。

【0108】

図13に戻ると、第一の電極層1321と第二の電極層1322は、さまざまな方法で超音波イメージング装置に電氣的に接続することができる。例えば個々の変換器要素各々（例えば離散した区画1309a～1309n）を第一の電極層1321に電氣的に接続することは、変換器1315のエッジに沿って第一の電極層1321を電氣的に接続することによって実現できる。例えば離散した区画1309cの第一の電極層1321は、離散した区画1309cの露出した端部1303と相互連結することができる。

【0109】

図15は、超音波イメージング装置を変換器1315の離散した区画の第一の電極層1321に電氣的に接続する別の方法を示している。図15は、図13の超音波変換器システム1300を図13の切断線C-Cに沿って切断した断面図に、複数の電氣的接続線1501a～1501nを追加した図である。複数の電氣的接続線1501a～1501nの各々は、中間層1301と第二の層1302を貫通して延びている。例えば電氣的接続線1501aは、離散した区画1309aの第一の電極層1321に電氣的に接続され、中間層1301と第二の層1302を貫通して延びている。電氣的接続線1501aの露出部1503は、離散した区画1309aの第一の電極層1321に電氣的に接続されている。露出部1503は、当業者に知られている方法を利用して超音波イメージング装置に電氣的に接続することができる。あるいは電氣的接続線1501a～1501nは、第二の層1302の底面1504を超えて延びることはできない。そのような構成では、電氣的接続線1501a～1501nは、当業者に知られている方法（例えばワイヤボンディング）を利用して超音波イメージング装置と相互連結することができる。

【0110】

電氣的接続線1501a～1501nは、中間層1301と第二の層1302の中を通過する穴を最初に設けることによって形成できる。これは、例えばレーザー穿孔によって実現できる。次に、（例えばメッキ法によって）穴に導電性材料を満たす。電氣的接続線1501a～1501nは、単一の電氣的接続線が複数の離散した区画に電氣的に接続される構成にすることができる。例えば電氣的接続線1501aは、離散した区画1309aと1309bに電氣的に接続することができる。このような構成では、離散した区画1309aと1309bが合わさって単一の変換器要素を形成できるため、電氣的接続線1501bは存在しなくてもよい。電氣的接続線1501a～1501nは、これらの電氣的接続線が電氣的に接続されている離散した区画に向かわせることができる。

【0111】

図16は、超音波イメージング装置を変換器1315の離散した区画の第一の電極層1321に電氣的に接続する別の方法を示している。図16は、超音波変換器アセンブリで用いるためのバックリングアセンブリ1600の概略図である。繰り返しを避けるため、変換器アレイは図16には示しておらず、バックリングアセンブリ1600だけを示してある

。バッキングアセンブリ 1 6 0 0 は、図 1 3 の超音波変換器システム 1 3 0 0 と同じ向きに描いてある。

【0 1 1 2】

図 1 6 のバッキングアセンブリ 1 6 0 0 は、中間層 1 6 0 1 と第二の層 1 6 0 2 を含んでいる。超音波変換器システム 1 3 0 0 に関して上に説明したのと同様、中間層 1 6 0 1 は、超音波変換器の設計の当業者に知られている材料を含むことができ、第二の層 1 6 0 2 は、減衰が大きい材料（例えば多孔質ポリマーで製造された繊維からなる布帛層を含むすでに説明した材料）にすることができる。バッキングアセンブリ 1 6 0 0 は、相互連結アセンブリ 1 6 0 3 を含んでいる。相互連結アセンブリ 1 6 0 3 は、絶縁材料 1 6 0 4 と個々の導電性部材を含むことができる。相互連結アセンブリ 1 6 0 3 は、図 1 6 に示してあるように中間層 1 6 0 1 と第二の層 1 6 0 2 の区画の間に配置することができる。図 1 6 では線 1 6 0 7 に沿った区画を切断し、相互連結アセンブリ 1 6 0 3 の内部の詳細を明らかにしてある。

10

【0 1 1 3】

個々の導電性部材として、個別のワイヤ（例えばワイヤ 1 6 0 5）が可能である。個別のワイヤは、絶縁材料の中にあって個々の変換器要素に向かうスロット（例えばスロット 1 6 0 6）の中に配置することができる。この点に関し、相互連結アセンブリ 1 6 0 3 は、バッキングアセンブリ 1 6 0 0 の中を通過する複数の電氣的接続線を含むことができる。絶縁材料 1 6 0 4 は、中間層 1 6 0 1 と同じ材料を含むことができる。

【0 1 1 4】

20

図 1 に関して上に指摘したように、音響減衰材料 1 1 4 は、超音波プローブ 1 0 0 の中の他の面に沿って配置してもよい。図 1 2 に示した実施態様におけるのと同様、上に説明した音響減衰材料を用いてハウジング 1 2 0 1 及び / 又はプローブアセンブリ 1 2 0 0 内の他の部品を覆うことができる。上に説明した音響減衰材料をこのように応用すると、超音波変換器アレイ（例えば図 1 3 の変換器アレイ 1 3 0 0）に入射する望ましくない音響エネルギーの量を減らして画像の品質を向上させるのに役立つ。一般に、上に説明した音響減衰材料は、その音響減衰材料の表側ある面と向かい合って接し、その音響減衰材料の裏側が流体（例えば空気又は水）と接触するように配置することができる。このような配置では、音響減衰材料は、その面から発する音響エネルギーと、流体を通して伝わって音響減衰材料の裏側に入射する音響エネルギーを吸収することができる。

30

【0 1 1 5】

図 1 7 に移ると、超音波変換器システム 1 7 0 0 の概略断面図が提示されている。図 1 7 では線 1 7 1 1 と 1 7 1 2 に沿って一部を切り取り、超音波変換器システム 1 7 0 0 の内部の詳細を明らかにしてある。超音波変換器システム 1 7 0 0 は、縦軸 1 7 0 5 と横軸 1 7 0 4 を有する。超音波変換器システム 1 7 0 0 は所定数の離散した区画で構成されており、それを図 1 7 では離散した区画 1 7 0 9 a ~ 1 7 0 9 n として示してある（ただし n は離散した区画の所定の数を表わす）。超音波変換器システム 1 7 0 0 は、n 個の変換器からなる単一の行を持つ二次元アレイとして示してある（ただし n は離散した区画の所定の数を表わす）。あるいは超音波変換器システム 1 7 0 0 は、多数の行と多数の列に配置された離散した区画の二次元アレイを含んでいてもよい。

40

【0 1 1 6】

一般に、当業者に知られているように、変換器 1 7 1 5（圧電層 1 7 0 6 と、その層に付着したオブションの任意のマッチング層からなる）は、所定数の離散した区画に分割することができる。それを図 1 7 では縦軸に沿って配置した離散した区画 1 7 0 9 a ~ 1 7 0 9 n として示してある。図 1 3 を参照して説明したのと同様、離散したこれら区画は、各々が変換器要素を形成するか、電氣的にまとめられて 2 つ以上の離散した区画が一つの変換器要素を形成するようにできる。あとで説明するバッキング 1 7 0 1 も存在してよい。

【0 1 1 7】

変換器 1 7 1 5 は圧電層 1 7 0 6 を含むことができる。圧電層 1 7 0 6 は、圧電材料層 1 7 2 0 と、第一の電極層 1 7 2 1 と、第二の電極層 1 7 2 2 を含むことができる。圧電

50

材料層 1720 は、セラミックをベースとした材料を含むことができる。第一の電極層 1721 は、一つ以上の導電性材料層を含むことができる。同様に、第二の電極層 1722 は、一つ以上の導電性材料層を含むことができる。第一の電極層 1721 で個々の変換器要素に接続される部分は、個々の変換器要素のための信号電極として機能することができる。同様に、第二の電極層 1722 はグラウンド電極として機能することができる。個々の変換器要素電極は、音波の発生と感知が可能な電子回路と相互連結することができる。

【0118】

オブションの音響マッチング層は、圧電層 1706 と相互連結することができる。図 17 の超音波変換器システム 1700 は、オブションの単一のマッチング層 1707 を示している。オブションのマッチング層の存在と数は、図 17 に示した構成とは異なってもよい。変換器 1715 は、圧電層 1706 と、その層に付着したオブションの任意のマッチング層を含んでいる。

10

【0119】

圧電層 1706 として、電気エネルギーを力学エネルギーに、力学エネルギーを電気エネルギーに変換できる力学的に活性な層が可能であり、図 13 の圧電層 1306 を参照して上に説明した任意の材料を含むことができる。図 17 の変換器 1715 は音響面 1714 を含んでいる。個々の変換器要素の各々は、変換器 1715 のダイシング中に形成される切り口（例えば離散した区画 1709c と 1709d の間の切り口 1710）によって隣の要素から分離することができる。

20

【0120】

超音波変換器システム 1700 のバッキング 1701 は、図 11 を参照して上に説明した複合材料を含むことができる。この点に関し、バッキング 1701 は、支持材料 1702 からなる層と交互に配置された一枚以上の多孔質ポリマーシート（例えばシート 1703a、1703b、1703c）を含むことができる。支持材料は、例えばエポキシを含むことができる。各々の多孔質ポリマーシート 1703a、1703b、1703c は、多孔質 PTFE を含むことができる。各々の多孔質ポリマーシート 1703a、1703b、1703c は、複数の貫通穴（例えば貫通穴 1708）を含むことができる。その複数の貫通穴は、少なくとも一部を支持材料 1702 で満たすことができる。

30

【0121】

図 17 は、多孔質ポリマーシート 1703a、1703b、1703c という 3 つの層を含むバッキング 1701 を示している。さまざまな実施態様では、単一の多孔質ポリマーシート、又は 2 枚の多孔質ポリマーシート、又は 4 枚以上の多孔質ポリマーシートを使用することができる。多孔質ポリマーシートの穴のパターンは、図 17 に示したのとは異なってもよい。穴のサイズ、数、パターンを変えて望む力学特性及び/又は音響特性を実現することができる。

40

【0122】

図 17 からわかるように、支持材料 1702 は、多孔質ポリマーシート 1703a、1703b、1703c を完全に包み込んでいる。このような構成は、個々の多孔質ポリマーシート 1703a、1703b、1703c をあらかじめ切断した後、それらを支持材料 1702 の中に包み込むことによって実現できる。

40

【0123】

あるいはバッキング 1701 は、単一の超音波変換器システム 1700 に必要であるよりも大きなサイズに製造することができる。例えば単一の超音波変換器システム 1700 に必要であるよりも数倍大きなバッキング材料からなるシートを用意することができる。同様のサイズの圧電材料層を、バッキング材料からなるそのシートと、望ましい可能性があるオブションの任意のマッチング層とに相互連結することができる。次にこのアセンブリをダイシングし、圧電材料からなるストリップの間に切り口を形成する。その後、切り口が満たされた状態にしてもよい。次に、このアセンブリ全体を切断して個々の超音波変換器システム（例えば図 17 の超音波変換器システム 1700）にすることができる。

50

【0124】

この点に関し、バックング 1701 を（例えばスライシングによって）小さくして最終サイズにし、個々の多孔質ポリマーシート 1703a、1703b、1703cのエッジがバックング 1701 の辺に沿って露出された状態にする。超音波変換器システム 1700 の用途と作業環境に応じ、個々の多孔質ポリマーシート 1703a、1703b、1703cのエッジは、露出されたままにするか、製造工程において（例えばエポキシ層をバックング 1701 のエッジの周囲に配置することによって）エッジをシールすることができる。エッジをシールし、例えば物質が多孔質ポリマーシートの空孔に入るのを阻止したり、追加の力学的強度を与えたりすることができる。

【0125】

個々の変換器要素への超音波変換器システム 1700 の電氣的接続は、図 13 の超音波変換器システム 1300 に関して上に説明したのと同様の方法で実現できる。例えば個々の変換器要素各々の第一の電極層 1721 への電氣的接続は、変換器 1715 のエッジに沿って第一の電極層 1721 に電氣的に接続することによって実現できる。例えば第一の電極層 1721 への電氣的接続は、図 15（例えばバックング 1701 の中を通過する穴を開けてメッキする）と図 16（例えば相互連結アセンブリ 1603 と同様の相互連結アセンブリを用いる）を参照して説明したのと同様の方法でバックング 1701 を通じて電氣的に接続することによって実現できる。

【0126】

超音波変換器システム 1700 は、例えば超音波プローブの中に配置されると、音響面 1714 が超音波プローブの外側部分の近くに位置するような方向を向けることができる。したがって超音波変換器システム 1700 の後面（例えばバックング 1701 で圧電層 1706 とは反対側を向いた後面）は、超音波プローブの外側部分とは向き合わず、超音波プローブの内側部分を向くことができる。この点に関し、バックング 1701 の後面は、例えば空気を含む可能性のある超音波プローブの内部環境にさらされていてもよい。

【0127】

図 17 は、縦軸 1704 に沿ってまっすぐになった超音波変換器システム 1700 を示している。別の構成では、超音波変換器システム 1700 の個々の変換器要素が縦軸 1704 に沿って曲がっていてもよい。

【0128】

図 17 は、図 9 ~ 図 11 を参照して説明した材料と同様のバックング 1701 を有する超音波変換器システム 1700 を示している。超音波変換器システム 1700 は、図 8A と図 8B を参照して説明したバックング材料を用いて構成してもよいことに注意されたい。

【0129】

図 18 と図 19 は、図 17 の超音波変換器システム 1700 の一応用例を示している。図 18 は、超音波変換器を含むカテーテル 1800 を示している。カテーテル 1800 は、超音波変換器を取り囲む外側シェル 1801 と、相互連結用チューブ 1802 を備えている。チューブ 1802 は、超音波変換器を超音波イメージング装置（図示せず）と電氣的に接続する導電経路を収容することができる。カテーテル 1800 内の超音波変換器は、縦軸 1805 と縦軸 1804 に沿った方向に向けることができるため、イメージング面 1808 全体を音響エネルギーのビームで掃引することができる。

【0130】

音波の形態になった超音波エネルギーは、患者の内部構造に向けることができる。音波はさまざまな内部構造と相互作用して反射される可能性がある。そのような反射をカテーテル 1800 内の超音波変換器によって検出し、超音波イメージング装置によって患者の内部構造の画像として表示することができる。

【0131】

図 19 は、図 18 に示したカテーテル 1800 の切断線 D-D に沿った断面図である。超音波変換器システム 1700 は、変換器 1715 とバックング 1701 を含んでおり、外側シェル 1801 の中に配置される。カテーテル 1800 は、超音波変換器システム 17

10

20

30

40

50

00に電氣的に接続するための電氣的接続アセンブリ1904も含んでいる。電氣的接続アセンブリ1904としては、例えばW.L.ゴア&アソシエイツ社(ニューアーク、デラウェア州、アメリカ合衆国)から入手できるゴア(登録商標)マイクロフラットリボンケーブルが可能である。カテーテル1800は、作業チャンネル1905も含んでいてよい。

【0132】

バックング1701は、例えば図8A~図11を参照して説明した実施態様に従って構成することができる。バックング1701は、単位厚さあたりの減衰が(従来の超音波変換器のバックング材料と比べて)大きい多孔質ポリマーシートで構成できるため、従来からあるバックング材料(例えばエポキシ、シリコンゴム)でできた同様の減衰能力を持つバックングよりも薄くできる。より薄くて堅固なバックング1701にはいくつかの利点がある。例えば丸いカテーテル(例えばカテーテル1800)では、バックングが薄くなるため、超音波変換器システム1700の最大幅を大きくすることができる。また、バックングが薄くなるため、カテーテル内で他の部品のために利用できるスペースが増加する、及び/又はカテーテルの全体的なサイズを小さくできる。バックング1701が堅固であることも、追加の支持部材を必要とせずに変換器1715を支持する、及び/又は位置決めするのに有利である。さらに、バックング1701を通じて変換器1715に電氣的に接続する上記の方法では、変換器1715のエッジに沿った電氣的な接続が必要ないため、変換器1715とバックング1701がカテーテル1800の外側シェル1801まで、又はその近くまで広がっていてもよい。

10

【0133】

この明細書に記載した音響減衰材料は、さまざまな場所で使用することができる。上に指摘したように、この音響減衰材料は、プローブアセンブリ1200のハウジング1201の内側を覆うのに使用できる。図20は、音響減衰材料2001が支持構造物2002と相互連結されて(例えばエポキシを用いて結合されて)音響エネルギー吸収パネル2000を形成している一実施態様を示している。このようなパネル2000は、音響エネルギーを吸収することを目的として多彩な場所に配置することができる。例えばこのパネルは、音響エネルギーのレベルを下げたい所定の容積内に配置することができる。パネル2000は、上に説明した一種類以上の音響減衰材料を含むことができる。

20

【0134】

図21は、音響エネルギーを減衰させる方法のフローダイヤグラムである。このフローダイヤグラムは個々の工程を特定の順番で示しているが、単なる例示を目的としているため、工程の順番を図21に示したのとは変えてもよい。第一の工程2101は、ある部材を、音響エネルギーを減衰させるべき経路に配置する操作を含んでいる。この部材は、多孔質ポリマーと支持材料を含むことができる。多孔質ポリマーは、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、シリコン、フルオロポリマー、ポリオレフィン(例えばポリエチレン、ポリプロピレン)、又はこれらの組み合わせを含むことができる。

30

【0135】

多孔質ポリマーは、布帛繊維からなる一つ以上の層の形態が可能である。支持材料が布帛繊維の間の空隙の一部を占めていてもよい。

【0136】

多孔質ポリマーは、不織布シートからなる個別の層が複数ある形態にすることができる。例えば多孔質ポリマーからなる複数の層は、支持材料からなる複数の層と交互に配置することができる。シートは、連続でも、穴が開いていてもよい。シートに穴が開いている実施態様では、支持材料が穴の少なくとも一部を満たしていてもよい。

40

【0137】

配置には、部材をある面と隣り合うように配置し、その部材の前面をその面と接触させることを含むことができる。配置には、部材を所定の容積内に配置してその所定の容積内の音響エネルギーを減衰させることを含むことができる。

【0138】

第二の工程2102では、部材内で音響エネルギーの少なくとも一部を吸収することが

50

可能である。部材が一つの表面に近接させて配置されている実施態様では、吸収に、その面から発する音響エネルギーの吸収と、部材内でその部材の裏面に入射する音響エネルギーの吸収を含むことができる。

【0139】

第3の工程2103では、支持材料を用いて多孔質ポリマーを支持することができる。これは、例えば支持材料からなるマトリックスの中に多孔質ポリマー布帛からなる層を包み込むことによって、又は多孔質ポリマーからなる複数の層を支持材料からなる複数の層と交互に配置することによって実現できる。

【0140】

図22は、超音波変換器の裏面に入射する音響エネルギーを減らす方法のフローダイアグラムである。このフローダイアグラムは個々の工程を特定の順番で示しているが、単なる例示を目的としているため、工程の順番を図22に示したのとは変えてもよい。音響エネルギーは、100kHz～100MHzの周波数を持つことができる。

10

【0141】

第一の工程2201は、多孔質ポリマーを含む材料からなる層を用意する操作を含んでいる。多孔質ポリマーは、多孔質ポリマー布帛でも多孔質ポリマー不織布でもよい。その材料層は、前面と後面を有することができる。その材料層は、支持材料も含んでよい。多孔質ポリマー布帛を含む実施態様では、多孔質ポリマー布帛からなる層を支持材料からなるマトリックスの中に包み込むことができる。

【0142】

多孔質ポリマー不織布を含む実施態様では、多孔質ポリマー不織布は、複数のシートが支持材料からなる複数のシートと交互に配置された形態にすることができる。シートは、連続でも、穴が開いていてもよい。シートに穴が開いている実施態様では、支持材料が穴の少なくとも一部を満たしていてもよい。

20

【0143】

第二の工程2202では、材料の前表面が超音波変換器の裏面の隣にあって互いに向かい合う関係になるようにその材料を配置することができる。材料の後表面は流体（例えば気体）と接触していてもよい。流体としては、例えば超音波プローブの中、又は超音波変換器を収容したカテーテルの中に含まれる空気が可能である。

【0144】

次の工程2203では、超音波変換器の裏面から発する音響エネルギーを吸収することができる。次の工程2204では、材料の後表面に入射する音響エネルギーを吸収することができる。この点に関し、吸収されるエネルギーが超音波変換器の裏面に到達したり、超音波変換器の動作を妨げたりしないようにできる。

30

【0145】

上の詳細な説明では一般に音響減衰材料と超音波プローブアセンブリに関する実施態様を記載したが、この明細書に記載した実施態様は、音響の減衰が望ましい他の用途や、他の構成の超音波変換器で 사용할 ことができる。

【0146】

上に記載した実施態様に対する追加の変更や拡張は、当業者には明らかであろう。そのような変更や拡張は、以下の請求項に規定されている本発明の範囲に含まれるものとする。

40

【図 1】

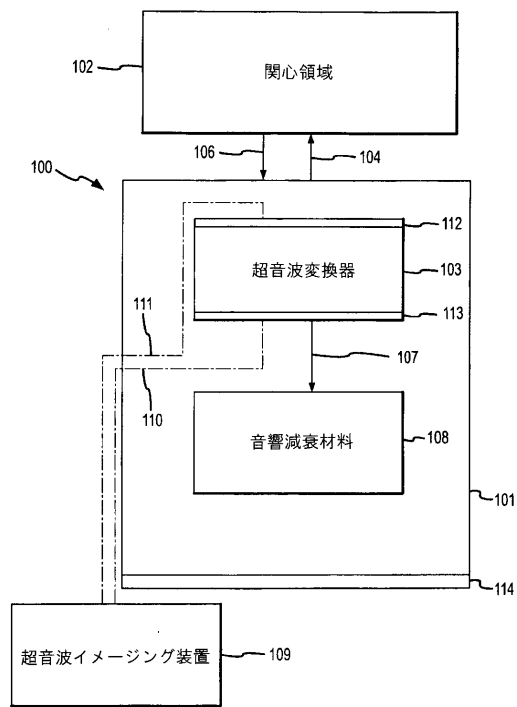


FIG.1

【図 2】

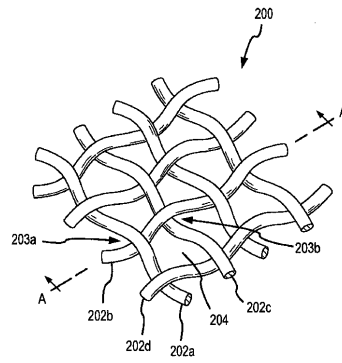


FIG.2

【図 3】

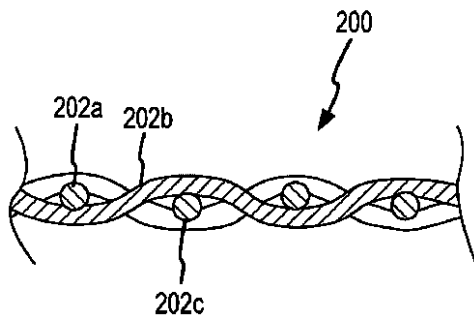


FIG.3

【図 4】

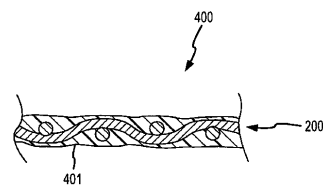


FIG.4

【図 5】

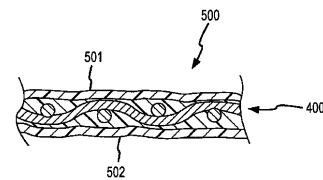


FIG.5

【 図 6 】

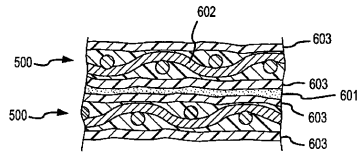


FIG.6

【 図 7 】

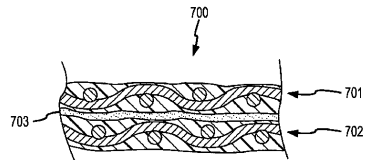


FIG.7

【 図 8 A 】

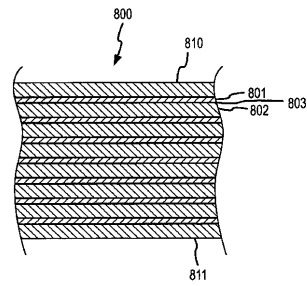


FIG.8A

【 図 8 B 】

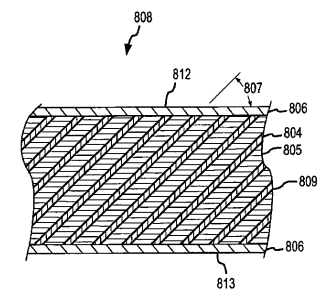


FIG.8B

【 図 9 】

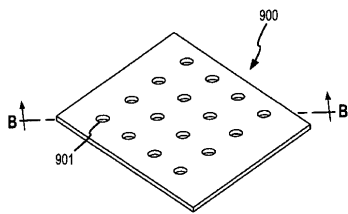


FIG.9

【 図 1 1 】

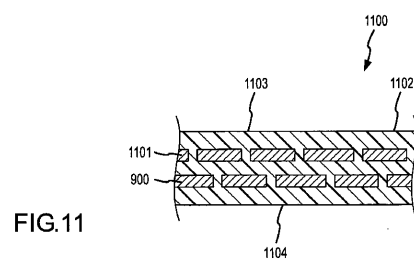


FIG.11

【 図 1 0 】

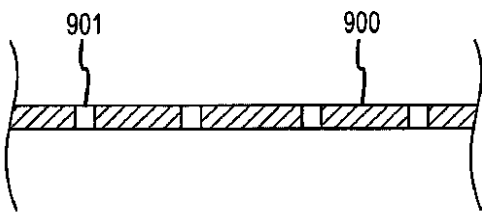


FIG.10

【 図 1 2 】

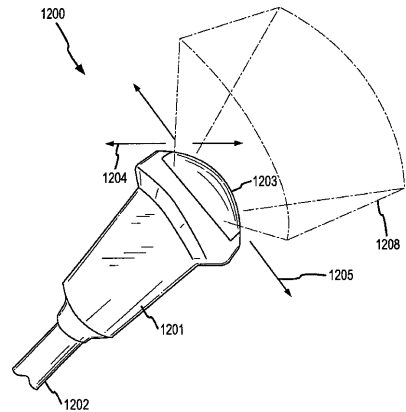


FIG.12

【 図 1 7 】

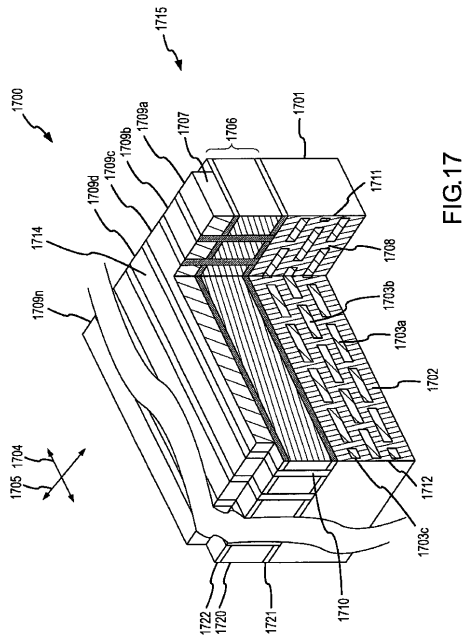


FIG.17

【 図 1 8 】

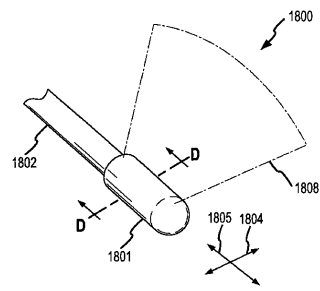


FIG.18

【 図 1 9 】

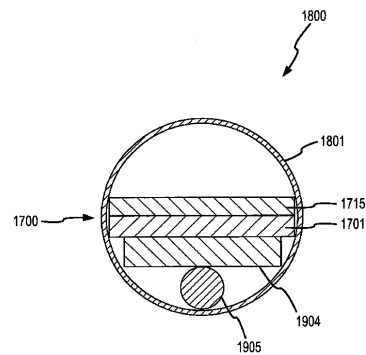


FIG.19

【 図 2 0 】

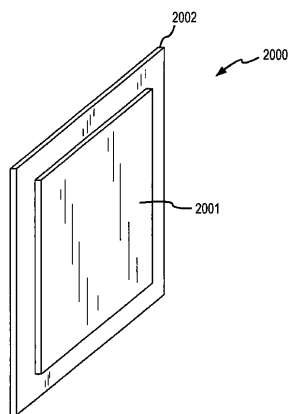


FIG.20

【 ㊦ 2 1 】

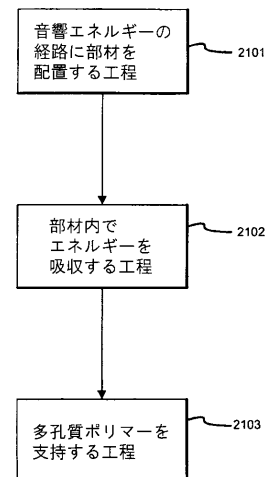


FIG.21

【図 2 2】

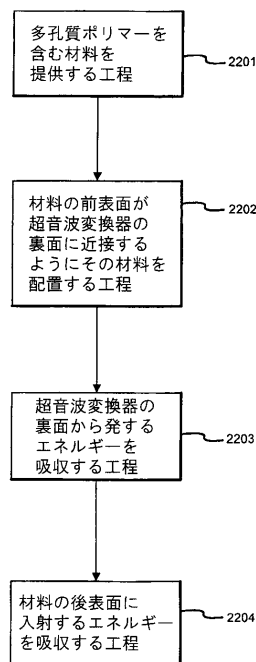


FIG.22

【手続補正書】

【提出日】平成22年5月12日(2010.5.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

音響面と後面とを有する活性層であって、該活性層が少なくとも一つの超音波変換器要素を含み、該後面が該音響面に対して該活性層の反対側に在る、活性層、及び、

該後面と相互に連結されるバックングであって、該バックングが、空孔を有するポリマーを含む少なくとも一つの不織布膜と、複数の支持層とを含み、該少なくとも一つの不織布膜の各々が該複数の支持層と交互に配置される、バックング、を含む超音波変換器システム。

【請求項 2】

前記少なくとも一つの超音波変換器要素の少なくとも一つが平面である、請求項 1 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 3】

前記少なくとも一つの不織布膜の各々の一つが複数の貫通孔を含み、前記複数の支持層が、該複数の貫通孔の少なくとも一部分を充填する共通の支持材料を含む、請求項 1 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 4】

前記複数の貫通孔の少なくとも幾つかが、近接の不織布膜の貫通孔と整列状態ではない、請求項 3 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 5】

前記複数の貫通孔の大部分が、近接の不織布膜の任意の貫通孔と整列状態ではない、請求項 4 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 6】

前記複数の貫通孔の全てが、近接の不織布膜の貫通孔と整列状態ではない、請求項 5 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 7】

前記ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項 3 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 8】

前記ポリマーが PTFE である、請求項 7 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 9】

前記一般支持材料が、エポキシ、THV、FEP、PTFE、PES、EFEP、PET、PEEK、PEI、PC 及び LCP からなる群から選択される、請求項 7 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 10】

前記少なくとも一つの不織布膜の各々が 1 から 200 μm (ミクロン) の厚みであり、前記複数の支持層の各々が 1 から 200 μm (ミクロン) の厚みである、請求項 3 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 11】

前記少なくとも一つの不織布膜の各々と前記複数の支持層とが、前記活性層に対して所定の角度で配置される、請求項 1 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 12】

前記バックグが複数の前記不織布膜を含み、該複数の前記不織布膜が、各々、1 から 800 μm (ミクロン) の厚みを有し、前記複数の支持層が、各々、1 から 500 μm (ミクロン) の厚みを有する、請求項 1 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 13】

前記ポリマーが、PTFE、ウレタン、ポリスチレン、フルオロポリマー、シリコン及びポリオレフィンからなる群から選択される、請求項 12 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 14】

前記ポリマーが PTFE である、請求項 13 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 15】

前記複数の支持層が、ポリマー、セラミック及び金属からなる群から選択される材料を含む、請求項 13 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 16】

前記複数の支持層が、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、フルオロポリマー及びエポキシからなる群から選択される材料を含む、請求項 13 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 17】

さらに、近接の膜と支持層との間に配置される複数の相互連結層を含み、該複数の相互連結層の各々が、

第一表面と第二表面とを有する接着剤キャリア、
該第一表面上に配置される第一接着剤層及び、
該第二表面上に配置される第二接着剤層を含む、
請求項 12 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 18】

前記複数の相互連結層が、前記近接の膜と前記支持層とを互いに結び付ける働きをすることが可能である、請求項 17 に記載の超音波変換器システム。

【請求項 19】

さらに、前記バックリングを通過する複数の連続的な経路を含み、前記複数の連続的な経路が導電性材料で少なくとも一部分を充填し、該複数の連続的な経路の各々が前記バックリングを通過する導電性経路を提供する働きをすることが可能である、請求項 1 に記載の超音波変換器システム。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US2008/003576

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. G10K11/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
G10K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 156 682 A (FLETEMIER TODD [US] ET AL) 5 December 2000 (2000-12-05) column 1, lines 16,17 column 2, line 15 - line 31 column 2, line 65 - column 3, line 5 column 3, line 42 - line 56 column 4, line 5 - line 10 column 4, line 32 - line 37 column 4, line 50 - line 65 figures 1,2	52-67, 75-83, 147-150, 172-179
Y		1-21, 32-41, 91-109

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

'E' earlier document but published on or after the international filing date

'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

'T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

'&' document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

31 July 2008

Date of mailing of the international search report

21/10/2008

Name and mailing address of the ISA/
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schneiderbauer, K

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2008/003576

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 4 571 520 A (SAITO KOETSU [JP] ET AL) 18 February 1986 (1986-02-18) column 1, line 58 - line 66 column 2, line 31 - line 40 column 3, line 21 - line 44 figures 1,2	1-21, 32-41, 91-109
A	US 4 381 470 A (LEACH JERRY G ET AL) 26 April 1983 (1983-04-26) column 1, line 33 - line 45 column 2, line 50 - column 3, line 7 figure 1	1-21, 32-41, 52-67, 75-83, 91-109, 147-150, 172-179
A	US 4 695 501 A (ROBINSON LEONARD W [US]) 22 September 1987 (1987-09-22) column 2, line 8 - line 36 column 6, line 50 - column 7, line 19 figures 1-8	1-21, 32-41, 52-67, 75-83, 91-109, 147-150, 172-179
A	US 4 798 756 A (FUKUSHIMA SHIGEYOSHI [JP] ET AL) 17 January 1989 (1989-01-17) column 2, line 18 - line 50 column 4, line 23 - line 39 figures 1-3	1-21, 32-41, 52-67, 75-83, 91-109, 147-150, 172-179

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US2008/003576**Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of Item 2 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of Item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see additional sheet

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers allsearchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☒ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

see annex

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

International Application No. PCT/US2008 /003576

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

This International Searching Authority found multiple (groups of) inventions in this international application, as follows:

1. claims: 1-21,32-41,52-67,75-83,91-109,147-150,172-179

In addition to the common concept invention I defines support layers which are interconnected with the acoustic attenuation material of the polymers layer in order to provide greater rigidity to the acoustic attenuation structure.

2. claims: 22-31,68-74,110-133,140-146

In addition to the common concept invention II defines a reinforcing material which is part of the backing layer and which can be interleaved with voids (holes) and fibres in order to find a balance between a desired acoustic attenuation property and a desired mechanical property of the attenuation material.

3. claims: 42-51,151-162

In addition to the common concept invention III defines a second component of the attenuation material having specific flexural moduli in dependance of the porosity of the first (polymers) component in order to provide a more flexible composite structure of the attenuation material having attenuation capabilities for acoustic and ultrasound frequencies between 100 kHz and 100 MHz.

4. claims: 84-90

In addition to the common concept invention IV defines a backing layer having membranes with a plurality of sections from which portions of the membranes have been removed in order to provide an acoustic transducer with directional properties.

5. claims: 134-139

In addition to the common concept invention V defines a back face of the attenuation material which is in contact with a fluid in order to achieve a better acoustic coupling between the acoustic transducer array and the probe assembly face.

6. claims: 163-171,180-184

International Application No. PCT/US2008 /003576

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/SA/ 210

In addition to the common concept invention VI defines a woven layer comprised of PTFE and having void spaces which are filled with THV in order to achieve an increased acoustic attenuation.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/US2008/003576

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6156682	A	05-12-2000	CA 2344347 A1 EP 1115560 A1 JP 2002526296 T PL 346702 A1 WO 0016973 A1 US 2001000162 A1	30-03-2000 18-07-2001 20-08-2002 25-02-2002 30-03-2000 05-04-2001
US 4571520	A	18-02-1986	DE 3483174 D1 EP 0128049 A2	18-10-1990 12-12-1984
US 4381470	A	26-04-1983	JP 1298222 C JP 57127399 A JP 60023560 B	20-01-1986 07-08-1982 07-06-1985
US 4695501	A	22-09-1987	CA 1243256 A1 DE 3574357 D1 EP 0182810 A1 ES 297052 U JP 5028179 B JP 61501837 T WO 8504620 A1	18-10-1988 28-12-1989 04-06-1986 01-04-1989 23-04-1993 28-08-1986 24-10-1985
US 4798756	A	17-01-1989	GB 2214867 A	13-09-1989

フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I	テーマコード (参考)
H 0 1 L 41/08 (2006.01)		A 6 1 B 8/00	
H 0 1 L 41/09 (2006.01)		H 0 1 L 41/08	Z
H 0 1 L 41/187 (2006.01)		H 0 1 L 41/08	U
H 0 4 R 17/00 (2006.01)		H 0 1 L 41/18	1 0 1 D
		H 0 1 L 41/18	1 0 1 B
		H 0 4 R 17/00	3 3 0 J
		H 0 4 R 17/00	3 3 0 H

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, T R), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, K G, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT , RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(74)代理人 100128495

弁理士 出野 知

(74)代理人 100147142

弁理士 石森 昭慶

(72)発明者 オークリー, クライド ジェラルド

アメリカ合衆国, コロラド 8 0 1 1 2, センテナリアル, サウス ザンシア ストリート 7 3 0
8

(72)発明者 シェパード, マイケル ジェイ.

アメリカ合衆国, アリゾナ 8 6 0 0 4, フラッグスタッフ, ノース ドッジ アベニュー 6 0 1
0

(72)発明者 ジッパロ, マイケル ジェイ.

アメリカ合衆国, コロラド 8 0 1 3 8, パーカー, ウェスト ヒルズ ドライブ 6 7 7 5

(72)発明者 ショルツ, ヘルマン

ドイツ連邦共和国, 8 5 5 2 1 オットブルン, カウツェンベーク 3

F ターム(参考) 2G047 AA12 AC13 CA01 EA15 EA16 GB02 GB23 GB32 GB33

4C601 EE13 EE14 GB31 GB41

4F072 AA04 AB02 AB08 AB11 AB29 AD04 AD05 AD07 AD37 AD41

AD42 AD43 AD47 AK01 AL09 AL12

5D019 GG06

5D061 AA06 AA22

专利名称(译)	改进的超声波阻尼材料		
公开(公告)号	JP2010527167A	公开(公告)日	2010-08-05
申请号	JP2010500927	申请日	2008-03-19
[标]申请(专利权)人(译)	戈尔企业控股股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	戈尔企业控股股份有限公司雷开球德		
[标]发明人	オークリークライドジェラルド シェパードマイケルジェイ ジッパロマイケルジェイ ショルツヘルマン		
发明人	オークリー,クライド ジェラルド シェパード,マイケル ジェイ. ジッパロ,マイケル ジェイ. ショルツ,ヘルマン		
IPC分类号	H04R1/00 C08J5/04 G10K11/162 G01N29/24 A61B8/00 H01L41/08 H01L41/09 H01L41/187 H04R17/00		
CPC分类号	A61B8/4483 G10K11/168		
FI分类号	H04R1/00.330.A C08J5/04.CER C08J5/04.CEZ G10K11/16.A G01N29/24.502 A61B8/00 H01L41/08.Z H01L41/08.U H01L41/18.101.D H01L41/18.101.B H04R17/00.330.J H04R17/00.330.H		
F-TERM分类号	2G047/AA12 2G047/AC13 2G047/CA01 2G047/EA15 2G047/EA16 2G047/GB02 2G047/GB23 2G047/GB32 2G047/GB33 4C601/EE13 4C601/EE14 4C601/GB31 4C601/GB41 4F072/AA04 4F072/AB02 4F072/AB08 4F072/AB11 4F072/AB29 4F072/AD04 4F072/AD05 4F072/AD07 4F072/AD37 4F072/AD41 4F072/AD42 4F072/AD43 4F072/AD47 4F072/AK01 4F072/AL09 4F072/AL12 5D019/GG06 5D061/AA06 5D061/AA22		
代理人(译)	青木 笃 石田 敬		
优先权	11/694453 2007-03-30 US 11/694499 2007-03-30 US		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供声音衰减材料及其应用进行了改进。声阻尼材料提高可以包括从多孔聚合物，生产的纤维织物层，例如含有间隙空间（PTFE）多孔聚四氟乙烯。声阻尼材料提高可以包括与环氧树脂层交替设置的多孔聚合物片材。多孔聚合物片材可包括直接的孔。超声换能器，包括具有多孔PTFE纤维织物层的背衬的实施例。超声换能器，其包括具有可在三维超声成像设备中利用的多孔PTFE纤维的织物层的背衬。包括多个多孔PTFE片材的超声换能器的实施例中与环氧树脂层交替地设置。超声换能器包括多个多孔PTFE片材可在超声成像导管被利用。

